

Pro E500 G6 / WS720T workstation system 使用手冊

T16496 1.00 版 2020 年 5 月發行

版權說明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊皆受到著作權法之保護,未經華碩電 腦股份有限公司(以下簡稱「華碩」)許可,不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或 為其他利用。

免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許 的範圍內,華碩就本使用手冊,不提供任何明示或默示的擔保及保證,包括但不限於 商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及任何得使用本使用手冊或無 法使用本使用手冊的保證,且華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手 冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。 台端明確了解並同意,華碩、華碩 之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、 或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部 分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失(包括但不限 於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失)負責,不論華碩是否被告知發生 上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制,所以前 述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變,本使 用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <u>http://</u> support.asus.com,或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容,其所有權及智慧財產權皆為各別產 品或內容所有人所有且受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。

當下列兩種情況發生時,本產品將不再受到華碩之保固及服務:

- (1)本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經過華碩授權的行為。
- (2)本產品序號模糊不清或喪失。

目錄

使用注意事項	vi
用電安全	vii
電磁安全	vii
靜電元件	vii
警告使用者	vii
關於本使用手冊	viii
章節說明	viii
提示符號	ix
哪裡可以找到更多的產品資訊	ix
產品之限用物質含有情況	×
產品回收與處理	×

第一章:系統導覽

1.1	產品包裝內容	1-2
1.2	序號貼紙	1-2
1.3	產品規格表	1-3
1.4	前端面板	1-5
1.5	後端面板	1-6
1.6	內部組件	1-7
1.7	LED 顯示燈號說明	1-8
	1.7.1 前面板指示燈	1-8
	1.7.2 網路埠指示燈	1-9

第二章:硬體安裝

2.1 安裝及移除機殼	2-2
2.1.1 移除機殼側蓋板	2-2
2.2 中央處理器(CPU)	
2.3 安裝 CPU 散熱片和風扇	
2.4 系統記憶體	2-7
2.4.1 安裝記憶體模組	2-9
2.5 前面板的組裝	2-10
2.5.1 移除前面板組件	2-10
2.6 5.25 时裝置	2-11
2.7 安裝硬碟機	2-13
2.8 擴充卡	2-17
2.8.1 安裝擴充卡	2-18
2.8.2 設定擴充卡	2-20
2.8.3 安裝 M.2 擴充卡	2-21
2.9 系統風扇	2-22
2.10 BIOS 更新應用程式	2-23
2.11 主機板後側與音效連接埠	2-25
2.11.1 後側面板連接埠	2-25
2.11.2 音效輸出/輸入連接圖示說明	2-26

目錄

第三章:主機板資訊

3.1	主機板構造圖	3-2
3.2	主機板上的內建開關	3-4
3.3	跳線選擇區	3-5
3.4	內建 LED 指示燈	3-7
3.5	內部連接埠	3-9

第四章:BIOS 程式設定

4.1 認識 BIOS 程式	
4.2 BIOS 程式設定	
4.2.1 EZ Mode	
4.2.1 Advanced Mode	
4.2.3 Q-Fan Control(Q-Fan 控制)	
4.3 我的最愛(My Favorites)選單	4-10
4.4 主選單(Main Menu)	4-12
4.5 Ai Tweaker 選單	4-14
4.6 進階選單(Advanced menu)	4-32
4.6.1 平台各項設定(Platform Misc Configuration)	4-33
4.6.2 處理器設定(CPU Configuration)	4-34
4.6.3 系統代理設定(System Agent Configuration)	4-38
4.6.4 PCH 設定(PCH Configuration)	4-39
4.6.5 PCH 儲存裝置設定(PCH Storage Configuration)	4-40
4.6.6 PCH-FW 設定(PCH-FW Configuration)	4-41
4.6.7 PCI 子系統設定(PCI Subsystem Settings)	4-42
4.6.8 USB 裝置設定(USB Configuration)	4-42
4.6.9 網路協定堆疊設定(Network Stack Configuration)	4-43
4.6.10 NVMe 設定(NVMe Configuration)	4-44
4.6.11 內建裝置設定(OnBoard Devices Configuration)	4-44
4.6.12 進階電源管理設定(APM Configuration)	4-46
4.6.13 HDD/SSD SMART Information	4-47
4.7 監控選單(Monitor menu)	4-48
4.8 啟動選單(Boot menu)	4-53
4.9 工具選單(Tool menu)	4-57
4.9.1 ASUS EZ Flash 3 程式	4-57
4.9.2 安全清除(Secure Erase)	4-58
4.9.3 ASUS User Profile	4-59
4.9.4 ASUS SPD Information	4-60
4.10 離開 BIOS 程式(Exit menu)	4-61
4.11 更新 BIOS 程式	4-62
4.11.1 EZ Update	4-62
4.11.2 華碩 EZ Flash 3	4-63
4.11.3 華碩 CrashFree BIOS 3	4-64

第五章:磁碟陣列設定

5.1 RAID 功能設定	
---------------	--

	5.1.1 RAID 定義	5-2
	5.1.2 安裝 Serial ATA(SATA)硬碟機	5-3
	5.1.3 進入 UEFI BIOS 的 Intel [®] Rapid Storage Technology	5-3
	5.1.4 進入 Intel [®] Rapid Storage Technology enterprise SATA Option	n ROM
	公用程式	5-7
5.2	! 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片	5-11
	5.2.1 在安裝 Windows [®] 作業系統時安裝 RAID 驅動程式	5-11

附錄

W480/SYS 架構圖A-	2
Q-Code 列表A-	.3
華碩的聯絡資訊A-	7

使用注意事項

操作工作站之前請務必詳閱以下注意事項,避免因人為的疏失造成系統損傷甚至人體本身的安全。



請勿使用非本產品配備的電源線,由於電路設計之不同,將有可能造成 內部零件的損壞。

- 使用前,請檢查每一條連接線是否都已經依照使用手冊指示連接妥當,以及電源 線是否有任何破損,或是連接不正確的情形發生。如有任何破損情形,請儘速與 您的授權經銷商聯絡,更換良好的線路。
- 工作站安放的位置請遠離灰塵過多,溫度過高,太陽直射的地方。
- 保持機器在乾燥的環境下使用,雨水、溼氣、液體等含有礦物質將會腐蝕電子線路。
- 使用工作站時,務必保持周遭散熱空間,以利散熱。
- 使用前,請檢查各項周邊設備是否都已經連接妥當再開機。
- 避免邊吃東西邊使用工作站,以免污染機件造成故障。
- 請避免讓紙張碎片、螺絲及線頭等小東西靠近工作站之連接器、插槽、孔位等 處,避免短路及接觸不良等情況發生。
- · 請勿將任何物品塞入工作站機件內,以避免引起機件短路或電路損毀。
- 工作站開機一段時間之後,散熱片及部份IC表面可能會發熱、發燙,請勿用手觸 摸,並請檢查系統是否散熱不良。
- 在安裝或是移除周邊產品時請先關閉電源。
- 在更換熱插拔式連接器的零件(如:Power Supply unit、HDD、DC Fan等)之前, 需先將產品的電源移除。
- 電源供應器若壞掉,切勿自行修理,請交由授權經銷商處理。
- 請不要試圖拆開機器內部,非專業人員自行拆開機器將會造成機器故障問題。
- 工作站的機殼、鐵片大部分都經過防割傷處理,但是您仍必須注意避免被某些細 部鐵片尖端及邊緣割傷,拆裝機殼時最好能夠戴上手套。
- 當你有一陣子不使用工作站時,休假或是颱風天,請關閉電源之後將電源線拔 掉。
- 本產品建議之環境操作溫度為 40℃。
- 主機板上之 RTC 電池如果更換不正確會有爆炸的危險,請依照製造商說明書處理 用過的電池。

用電安全

電磁安全

- 拆裝任何元件或是搬移工作站之前,請先確定與其連接的所有電源都已經拔掉。
- 拆裝任何元件上連接的訊號線之前,請先拔掉連接的電源線,或是先安裝訊號線 之後再安裝電源線。
- 使用一隻手拆裝訊號線,以避免接觸到兩個不同電位表面造成不當的電流突波衝 擊產生。
- 工作站電源線請勿與其他事物機器共用同一個插座,儘量不要使用延長線,最好 能夠連接一台不斷電系統 UPS。

靜電元件

處理器、記憶體、主機板、介面卡、磁碟機、硬碟機等設備,是由許多精密的積體 電路與其它元件所構成,這些積體電路很容易因為遭受靜電的影響而損壞。因此,在 拆裝任何元件之前,請先做好以下的準備:

- 如果您有靜電環等防靜電設備,請先戴上。
- 假如您所處的環境並沒有防靜電地板,開始拆裝工作站之前,請您先將身體可能
 帶的靜電消除。
- 在尚未準備安裝前,請勿將元件由防靜電袋中取出。
- 將元件由防靜電袋中取出時,請先將它與工作站金屬平面部份碰觸,釋放靜電。
- 拿持元件時儘可能不觸碰電路板,及有金屬接線的部份。
- · 請勿用手指接觸工作站之連接器、IC 腳位、附加卡之金手指等地方。
- 欲暫時置放元件時請放置在防靜電墊或是防靜電袋上,再度拿起時請將它與工作 站金屬平面部份碰觸。



本系統是以具備接地線之三孔電源線插座而設計,請務必將電源線連接 到牆上的三孔電源插座上,以避免突衝電流造成工作站系統損害情形發 生。

警告使用者

此為乙類資訊技術設備,於居住環境中使用時,可能會造成射頻擾動,在此種情況下,使用者會被要求採取某些適當的對策。

關於本使用手冊

本使用手冊主要是針對有經驗且具有個人電腦硬體組裝知識的使用者所撰寫的。本 手冊可以幫助您建立起最新、功能強大的 Pro E500 G6 / WS720T 華碩工作站。手冊 內容介紹本產品各部份元件的拆裝、設定,因此,部份元件可能是選購配備,並未包 含在您的產品當中,假如您有需要選購該配備,請向本公司授權經銷商洽詢。

章節說明

本使用手册的內容結構如下:

簡介:關於本使用手冊

本章引導您如何閱讀本手冊,並針對各章節的內容做一概括的介紹。

第一章:系統導覽

本章以清楚的圖示帶您認識華碩 Pro E500 G6 / WS720T 工作站的功能及特色,包括系統的前、後面板以及內部功能的介紹。

第二章:硬體安裝

本章以逐步說明的方式,教您如何將系統所需的零組件正確地安裝至華碩 Pro E500 G6 / WS720T 工作站裡頭。

第三章:主機板資訊

本章提供您有關本工作站內建主機板的相關資訊。包括主機板的構造圖、Jumper 設定以及連接埠位置等。

第四章:BIOS 程式設定

本章節提供您本工作站之 BIOS 的升級與管理,以及 BIOS 程式設定的相關訊息。

第五章:磁碟陣列設定

在本章節中我們將介紹有關磁碟陣列的設定與說明。

提示符號

以下為本手冊所使用到的各式符號說明:

警告:提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。



小心:提醒您在進行某一項工作時要注意勿傷害到主機板元件。不當的 動作可能會對產品造成損害。



注意:重點提示,重要的注意事項。您必須遵照使用手冊所描述之方式 完成一項或多項軟硬體的安裝或設定。



說明:小祕訣,名詞解釋,或是進一步的資訊說明。提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的資訊。

哪裡可以找到更多的產品資訊

您可以經由下面所提供的兩個管道來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟硬體的升級資訊等。

華碩網站

您可以到 <u>http://tw.asus.com</u> 華碩電腦全球資訊網,來取得所有關於華碩軟硬體產品的各項資訊。

產品之限用物質含有情況

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊,請參考下表。

	限用物質及其化學符號					
單元	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及其 電子組件	-	0	o	o	0	0
外殻	0	0	0	0	0	0
散熱設備	-	0	0	0	0	0
電源供應器	-	0	0	0	0	0
其他及其配件	-	0	0	0	0	0
備考 1 "o" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考 2 "-" 係指該項限用物質為排除項目。						

產品回收與處理

華碩與資源回收業者以最高標準相互配合,以保護我們的環境,確保工作者的安全,以及遵從全球有關環境保護的法律規定。我們保證以資源回收的方式回收以往生產的舊設備,透過多樣的方式保護環境。

如欲了解更多關於華碩產品資源回收資訊與聯絡方式,請連線上網至 CSR(Corporate Social Responsibility)網頁:<u>http://csr.asus.com/english/Takeback.</u> <u>htm</u>。



請勿將本主機板當作一般垃圾丟棄。本產品零組件設計為可回收利用。 這個打叉的垃圾桶標誌表示本產品(電器與電子設備)不應視為一般垃 圾丟棄,請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處理。



請勿將內含汞的電池當作一般垃圾丟棄。這個打叉的垃圾桶標誌表示電 池不應視為一般垃圾丟棄。



本章將介紹本伺服器的各項組成元件,其中包括系統的 前、後面板以及內部功能的總體介紹。 1

1.1 產品包裝內容

以下為列出本工作站包裝內的組件。

機種型號	Pro E500 G6 / WS720T
配件	1 × Pro E500 G6 / WS720T 驅動與公用程式光碟片
	1 x Windows 10 還原光碟片(根據搭載 OS 的機種配置)
	1 × AC 電源線
	1 × 序列埠連接線
選購配件	智慧卡讀卡機
	防毒軟體光碟
	並列埠連接線
	DVD-RW 光碟機
	鍵盤與滑鼠



若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形,請儘速與您的經銷 商連絡。

1.2 序號貼紙

在您打電話尋求華碩客服中心的協助之前,請先注意產品上的 12 碼序號編號,如 xxS0xxxxxxx。請參考以下的圖示範例所示。

當核對正確的序號編號之後,華碩客服中心的人員就能提供快速的檢視並針對您的問題提供滿意的協助。



1.3 產品規格表

華碩 Pro E500 G6 / WS720T 工作站是精心打造的直立式工作站,內裝華碩 W480/ SYS 工作站主機板。

		1 x Socket(LGA1200) Intel [®] Xeon [®] W-1200 系列處理器(最高至 195W)		
中央處理器/系統匯流排		125W) Intel [®] 第 10 代 Core™ i9/i7/i5/i3 處理器		
		* 請造訪 <u>tw.asus.com</u> 取得最新的 Intel [®] 處理器支援列		
拡小に変起		表。		
<u> </u>		Intel W480 商力組		
	總插槽數	(每個處理器雙通道, 每個處理器 4 DIMM)		
		最高可擴充達 128GB(UDIMM)		
		DDR4 2933/2666 MHz \ ECC/non-ECC UDIMM		
記憶體	記憶體類型	* 請參考 <u>tw.asus.com</u> 網頁上有關詳細記憶體 AVL 與 搭配的 CPU 支援列表		
		4GB、8GB、16GB 與 32GB(UDIMM)		
	單條記憶體大小	* 請參考 <u>tw.asus.com</u> 網頁上有關詳細記憶體 AVL 與 搭配的 CPU 支援列表		
	總 PCI/PCI-X/PCI-E 插槽數	6		
		Location-1:PCle x1 插槽(Gen3 x1 link,FH、FL)*		
		Location-2:PCle x16 插槽(Gen3 x16/x8 link, FH、FL)		
		Location-3:PCle x1 插槽(Gen3 x1 link,FH、FL)*		
	支援插槽類型	Location-4:PCle x16 插槽(Gen3 x0/x8 link ' FH、FL)		
		Location-6:PCle x16 插槽(Gen3 x4 link,FH、FL)		
惊力行捕		Location-7:PCle x16 插槽(Gen3 x4 link,FH、FL)**		
10月7151日1百		* PCle link 頻寬與 M.2_1 插槽共享。		
		** PCle link 頻覚與 4 x SATA 連接埠共享。		
		n X M.Z_T SOCKELS / 取同王 ZZOU 規空(SATA mode & PCLe Gen3 x4 Link)*		
	М.2	1 x M.2 2 socket3,最高至 22110 類型(PCIe		
		Gen3 x4 link) **		
		* PCle link 頻寬與 M.2 插槽及 PCleX1 共享。		
		** SATA 頻寬與 M.2 插槽及 SATA 連接埠共享。		
		Intel [®] W480 晶片支援:		
		8 x SATA 6Gb/s 連接埠搭配 1 x M.2(PCle Gen3		
		x2 link、NGFF 2280/2260/2242)建按厚或		
儲存裝置	SATA 控制器	7 × SATA 6Gb/s 連接埠搭配 1 × M.2(SATA 6Gb/s)		
		- 4 X SATA 與 PCIEXT0_4 共子娯見		
		Intel RST (Windows) (古塔勒鳢 pup 0 、1、10 闼 5 設定)		
		(支援新題 ND 0 1 1 10 英 3 政定)		
		3 x 內接式 3.5 时硬碟插槽		
	A 或 S 為可熱抽換	1 × 內接式 2.5 时硬碟插槽		
硬碟插槽		2 × M.2 連接插槽		
	土偾似内建建按焊	8 x SATA 7-pin 連接插槽		
	預設排線	4×SATA 6G 排線		
網路功能	網路	1 x Intel [®] I225-LM 2.5GbE 網路控制器		
		1 x Intel [®] I219-LM Gigabit 網路控制器		
音效		Realtek [®] ALC887 7.1 聲道高傳真音效編碼器		

(下一頁繼續)

	內建顯示處理器(Intel [®] UHD)
	支援多重顯示輸出:DVI-I/HDMI/DisplayPort/VGA 埠
	- 支援 DVI 輸出最高解析度可達 1920 × 1200
	@60Hz
VGA	- 支援 HDMI 1.4 輸出,最高解析度可達
	4096×2160 @24Hz
	- 支 援 DisplayPort 1.2 輸出,最高解析度可達 4096x2304 @60Hz
	- 支 援 VGA 輸出,最高解析度可達 1920x1200 @
	60Hz
圖形顯示控制器	最多 1 張 GPU 卡
輔助儲存裝置擴充槽	2 × 5.25
(軟碟機/光碟機)	可選購 DVD 光碟機
	2 x USB 3.2 Gen 1 連接埠
	2 × USB 2.0 連接埠
削例 1/0 建按焊	1 × 耳機連接埠
	1 × 麥克風連接埠
	2 × USB 3.1 Gen 2 接頭(1 個 Type-A丶 1 個
	Type-C)
	4 x USB 3.2 Gen 1 連接埠
	1 × HDMI 連接埠
後側 I/O 連接埠	1 x DisplayPort 連接埠
	1 x DVI-D 連接埠
	1 x VGA 連接埠
	2 × RJ-45 網路埠
	7.1 聲道音双輸入/輸出連接埠 (5+1 音双連接孔)
	則回极開閉/指不燈:
開關與 LED	× 電源開入 指不短
	X 1819 装具19以12小辺 安全州亚ム描知(TDM 20)排線法構
	Windows 10
支持作業系統	* 最新古裡作業系統請參考 tw asus com 綱百的設明
	ASUS Control Center
	423mm × 190mm × 435mm
	9.9 公斤
· 淨重(不包含處理器、記憶體、儲存裝	12.1 公斤
置;包含外包裝)	
	300W Bronze ATX 電源供應器(100-127/220-
	240Vac, 6/3A, 60-50Hz, Class I)
電源供應器與電氣額定值	500W Gold A1X 電源供應諮(100-240Vac, 50/60Hz 7 35A)
	700W Gold ATX 需源供確哭(100-240Vac 10-5A
	50/60Hz)
	操作溫度:10℃~35℃
	未操作溫度:-40℃~70℃
	未操作濕度:20%~90%(無結露)

* 列表規格若有變更,恕不另行通知。

1.4 前端面板

本工作站的前端面板提供您方便地讀取功能,並包括電源按鈕、重置(Reset)按鈕、LED 指示燈號、光碟機與 2 個 USB 埠,方便您隨時瞭解系統的狀況。



關於前端面板 LED 指示燈,請參考 1.7.1 前面板指示燈 的說明。

1.5 後端面板

Pro E500 G6 / WS720T 後端面板包含了所有連接裝置的接頭、系統後置風扇(選配)及外接擴充插槽等。下圖即為工作站後端面板圖示。



1.6 內部組件

下圖為本工作站的標準內部組件:



- 1. 電源供應器模組
- 2. 120mm x 120mm 系統後置風扇
- 3. 華碩 W480/SYS 工作站主機板
- 4. 介面卡插槽固定扣
- 5. 光碟機(選配)
- 6. 1 個 5.25 时裝置擴充槽
- 7. 前置 I/O 面板(隱藏)
- 8. 3 個內建 3.5 时硬碟擴充槽
- 9. 1 個內建 2.5 时硬碟擴充槽



當您要移除或安裝系統內的組件之前,請先關閉系統電源並將電源供應 器移開。



本工作站不包含軟碟機裝置,若您需要使用軟碟機安裝驅動程式等軟體,請於透過本工作站上提供的 USB 埠連接 USB 外接軟碟機使用。

不當移動內部組件可能會發生危險	
請將手或身體其他部位與內部組件保持距離	

,敬人

1.7 LED 顯示燈號說明

工作站的前端面板上包含了許多 LED 狀態顯示燈號及按鈕,有關各個燈號所代表的意義,請參考以下的說明。

1.7.1 前面板指示燈



LED 燈號	圖示	顯示狀態	說明
硬碟存取指示燈	ĕ	熄滅	無動作
		閃爍	讀/寫資料至硬碟內

1.7.2 網路埠指示燈



Intel[®] I219-LM 1G 網路控制器之燈號說明

Activity 連線指示燈		Speed 指示燈	
狀態	說明	狀態	說明
國閉	沒有連線	關閉	連線速度 10 Mbps
橘色燈號	已連線	橘色燈號	連線速度 100 Mbps
橘色燈號(閃爍)	資料傳輸中	綠色燈號	連線速度 1 Gbps
橘色燈號(閃爍然 後持續亮著)	準備從 S5 模式中 喚醒系統		

Intel[®] I225-LM 2.5G 網路控制器之燈號說明

Activity 連線指示燈		Speed 指示燈	
狀態	說明	狀態	說明
關閉	沒有連線	關閉	連線速度 10/100 Mbps
緑色燈號	已連線	橘色燈號	連線速度 1 Gbps
緑色燈號(閃爍)	資料傳輸中	綠色燈號	連線速度 2.5 Gbps
緑色燈號(閃爍然 後持續亮著)	準備從 S5 模式中 喚醒系統		



您可以在 BIOS 程式中關閉網路控制器。由於硬體的設計,LAN1 連接埠指示燈在關閉時可能會繼續閃爍。







本章節要告訴您如何安裝及移除本伺服器各個部分的組 件,以及在安裝過程中必需注意的事項。

2.1 安裝及移除機殼

2.1.1 移除機殼側蓋板

- 在移除側邊蓋板之前,請先移除連接在機殼上的電源線。
 - 請小心移除機殼側邊的蓋板,當您進行移除機殼內的零組件,如處理 器風扇、後側機殼風扇或其他銳利的邊緣部份時,請小心移除以免傷 到手指。
 - 本章節內的安裝說明圖示僅供參考,安裝的步驟原則不變,而實際的 產品樣式會因您選購的機種有所差異。

請依照以下步驟,移除機殼側板:

 欲移除機殼側蓋板,請將位於機殼後面 板側邊上下的兩顆螺絲鬆開,以準備卸 除側蓋板。



2. 然後打開側蓋板上的固定扣。



 接著將機殼側蓋板往後端推,直到脫 離機殼。



 然後取下側蓋板,並請將 其放置於一旁。



本系統具備一個 LGA1200 處理器插槽,本插槽是專為 Intel[®] Xeon[®] W-1200 系列 處理器與 Intel[®] 第 10 代 Core™ i9/i7/i5/i3 處理器所設計。





本插槽僅支援 LGA1200 處理器,請確認並安裝正確的處理器,請勿將 其他處理器安裝於 LGA1200 插槽。

當您安裝 CPU 時,請確認所有的電源接頭都已拔除。

- 在您購買本主機板後,請確認在處理器插座上附有一個隨插即用的保 護蓋,並且插座接點沒有彎曲變形。若是保護蓋已經毀損或是沒有保 護蓋,或者是插座接點已經彎曲,請立即與您的經銷商連絡。
- 在安裝完主機板後,請保留隨插即用的保護蓋。只有 LGA1200 插槽上附有隨插即用保護蓋的主機板符合 Return Merchandise Authorization (RMA)的要求,華碩電腦才能為您處理產品的維修與 保固。
- 本保固不包括處理器插座因遺失、錯誤的安裝或不正確的移除隨插即 用保護蓋所造成的毀損。















在安裝散熱片與風扇之前若 有需要,請先將處理器與散 熱片塗上散熱膏。

安裝散熱片與風扇





2.4 系統記憶體

本主機板配置有 4 組 DDR4 DIMM (Double Data Rate 4) 記憶體模組插槽。



DDR4 記憶體模組擁有與 DDR3、DDR2 或 DDR 記憶體模組相同的外觀, 但是 DDR4 記憶體插槽的缺口與 DDR3、DDR2 或 DDR 記憶體插槽不同,以防止插入錯誤的記憶體模組。



W480/SYS 288-pin DDR4 DIMM sockets

記憶體建議設定



記憶體設置

您可以任意選擇使用 4GB、8GB、16GB 與 32GB 的 unbuffered DDR4 記憶體條至 本主板的記憶體插槽上。

5

您可以在 Channel A 與 Channel B 安裝不同容量的記憶體模組,在雙通道設定中,系統會偵測較低容量通道的記憶體容量。任何在較高容量通道的其他記憶體容量,會被偵測為單通道模式執行。



- 在全負載(4 DIMM)或超頻設定下,記憶體模組可能需要更佳的冷 卻系統以維持運作的穩定。
- 請安裝相同 CAS Latency 的記憶體模組。為求最佳相容性,建議您安裝同廠牌、相同資料碼(D/C)版本的記憶體模組。請先與供應商確認並購買正確的記憶體模組。
- 請造訪華碩網站(<u>tw.asus.com</u>)查詢最新記憶體供應商列表 (OVL)。

2.4.1 安裝記憶體模組

請依照下面步驟安裝記憶體模組:

- 先將記憶體模組插槽固定卡榫扳 開。
- 將記憶體模組的金手指對齊記憶 體模組插槽的溝槽,並且在方向 上要注意金手指的缺口要對準插 槽的凸起點。





記憶體插槽上的凹槽為設計僅一個方向供記憶體模組插入,請在裝入前,確定記憶體模組與記憶體插槽上的安裝方向是契合的。

 將記憶體模組插入插槽中,若無錯 誤,插槽的卡榫會因記憶體模組置 入而自動扣到記憶體模組的凹孔 中。





請將記憶體模組缺口對準插槽的凸起點並垂直插入,以免造成記憶體模 組缺口損壞。



- 安裝二支或更多記憶體模組時,請參考主機板產品內附使用手冊上的 相關說明。
- 請參閱華碩官網上關於合格記憶體廠商供應列表(QVL)的說明。

取出記憶體模組

請依照以下步驟取出記憶體模組:

- 壓下記憶體模組插槽的固定卡榫以 鬆開記憶體模組。
- 2. 再將記憶體模組由插槽中取出。



在壓下固定卡榫取出記憶體 模組的同時,您可用手指頭 輕輕地扶住記憶體模組,以 免跳出而損及記憶體模組。



2.5 前面板的組裝

在您開始安裝 5.25 时裝置前,您必須先移除前面板(包含了前面板及保護蓋)。



當您安裝或移除任何擴充卡前,請確認先將電腦的電源拔除。如此可免 除任何因電器殘留於電腦中,而發生相關硬體損毀的意外狀況。

2.5.1 移除前面板組件

請依照以下說明,來移除前面板組件:

1. 找到機殼前面板上的固定扣,以鬆開前面板組件。



2. 然後將機殼前面板朝箭頭方向拉,以鬆開前面板組件。



本系統具備三個 5.25 时裝置插槽,位於 前面板上方。



安裝 5.25 时裝置

請依照以下方式安裝 5.25 时裝置:

- 1. 請依照前面 移除前面板組件 的說明,將前面板移除。
- 2. 再依箭頭方向所示,將擴充槽固定扣朝左拉開。



 卸除欲裝入 5.25 时插槽前的金屬片擋 板。如右圖所示,使用螺絲起子,插 入金屬片擋板中,上下搖晃螺絲起子 讓金屬片鬆脫,並取下此金屬片。



請小心取下金屬片,可使用如 螺絲起子這樣的工具來輔助卸 除,以避免傷到手。



4. 然後置入 5.25 时裝置。



5. 將固定扣往右推,直到聽到一聲固定 的聲響,確定將裝置固定在定位上。



- 6. 接著連接 SATA 排線至裝置後方的 SATA 插槽。
- 7. 再將 SATA 電源線,連接至裝置上面的電 源插座。
- 然後依照前面的步驟,將機殼前面板裝回至 定位。



SATA 電源線 SATA 排線

2.7 安裝硬碟機

本系統支援 3 個 Serial ATA 硬碟機,可裝入機殼內的硬碟擴充槽,並在此擴充槽 下方提供 1 個 2.5 时硬碟/ SSD 硬碟擴充槽,讓您擴充使用。

安裝 3.5 时硬碟機

請依照以下步驟,安裝硬 3.5 时 Serial ATA 硬碟機:

- 1. 請依照前面移除前面板組件的說明,將前面板移除。
- 2. 取出欲安裝的 3.5 时硬碟機,以及所附的螺絲。
- 3. 找到硬碟擴充槽固定扣,並下壓(A),然後朝(B)箭頭方向旋轉直到卡到定位上。



 將硬碟置入擴充槽,直到硬碟機上面 的螺絲孔位對準擴充槽上的螺絲安裝 孔位。



 使用螺絲將 3.5 时硬碟機鎖上硬碟擴 充槽。



- 然後將擴充槽朝箭頭方向旋轉,裝回 至定位。
- 連接 SATA 排線與 SATA 電源線至 3.5 时硬碟機後方。



安裝 2.5 时硬碟機 / SSD

請依照以下步驟,安裝 2.5 时硬碟機 / SSD:

- 1. 請依照前面移除前面板組件的說明,將前面板移除。
- 2. 取出欲安裝的 2.5 时硬碟機 / SSD,以及所附的螺絲。
- 3. 如圖所示,請將系統機殼平躺在桌面上。
- 找到硬碟擴充槽固定扣,並下壓(A),然後朝(B)箭頭方向旋轉直到卡到定位上。
- 5. 將 2.5 时硬碟 / SSD 置入位於擴充槽下方的安裝處,如下圖所示,並對準此擴充 槽上的螺絲安裝孔位。



 使用螺絲起子,並搭配所附的螺 絲,將 2.5 时硬碟 / SSD 鎖至定 位。



再將擴充槽如圖的箭頭方向所示,旋轉回原位。



 連接 SATA 排線與 SATA 電源 線至 2.5 时硬碟機 / SSD後方, 完成安裝。


2.8 擴充卡

本系統設計了便利的擴充卡快速卡扣,讓您可以更輕鬆且快速地來安裝/移除擴充 卡。



當您安裝或移除任何擴充卡前,請確認先將電腦的電源線拔除。如此, 方可免除任何因電器殘留於電腦中,而發生相關硬體損毀的意外狀況。



插槽編號	插槽說明
1	PCIE ×1_1 插槽
2	PCIE ×16_1 插槽
3	PCIE x1_2 插槽
4	PCIE x16_2 插槽
5	PCIE ×16_3 插槽
6	PCIE x16_4 插槽

2.8.1 安裝擴充卡

請依照以下步驟,安裝擴充卡:

- 1. 打開機殼側面板,並將主機平躺於一個穩定的桌面上。
- 2. 按下 PCI-E 擋板固定扣(A),然後握住邊緣並朝(B)箭頭方向鬆開。



 移除(A)處的金屬擋板固定片上的螺絲,然後卸除想要安裝擴充卡處的該片金 屬擋板(B)。



4. 將擴充卡上面的金手指對準 PCI-E 插槽插入。



5. 將 PCI-E 擋板固定扣朝內壓下聽到「喀」的聲響,以確實固定擴充卡。



 (選配)或是更換成裝上金屬擋板 固定片,並鎖上螺絲固定。



2.8.2 設定擴充卡

	PCIe Express 3.0 運行模式				
VGA 設定	PCle 3.0 ×16_1 (灰色)	PCle 3.0 ×16_2	PCIe 3.0 ×16_3		
一張 VGA/PCIe 顯卡	×16(建議使用單 張顯卡)	N/A	N/A		
二張 VGA/PCIe 顯卡	×16	×8	N/A		
三張 VGA/PCle 顯卡	×8	×8	×4		



- 當您安裝一張顯示卡時,建議您將 PCI Express x16 顯示卡安裝於 PCIe 3.0 x16_1 (灰色)插槽,以獲得更良好的效能。
- 當執行 CrossFireX™ 模式時,建議提供系統充足的電力供應。
- ・ 當執行 CrossFireX™ 時,建議連接 EATX12V_1 插座以獲得良好電力 支援。

2.8.3 安裝 M.2 擴充卡

請依照以下的步驟安裝 M.2 擴充卡:

1. 找到主機板上的 M.2 插槽(NGFF1)位置。



• 固定 M.2 擴充卡前請確認 M.2 擴充卡位於螺絲與螺絲座間。

當系統風扇發生異常時,您可能會需要進行卸除並更換。如有需要,請參考以下說 明來了解如何移除系統風扇。

請依照以下步驟,移除系統風扇:

1. 首先,將安裝在主機板上 REAR_ FAN1 插座上的風扇電源線拔除。



 接著,使用十字螺絲起子,將機殼後方鎖 住此風扇的四顆螺絲卸除。



在拆除螺絲時,請用另一隻手 握住機殼風扇。



 然後將風扇從機殼中小心地取出,就可 以進行更換。



若要裝回風扇,請參考這裡的 步驟進行。



2.10 BIOS 更新應用程式

USB BIOS Flashback 提供最簡單更新 BIOS 的方法。使用者可以輕鬆嘗試使用新的 BIOS 版本來進行超頻,不需要進入 BIOS 或作業系統,只要插入 USB 儲存裝置然後 按下 BIOS Flashback 按鈕三秒鐘, BIOS 程式就會自動在待機狀態下更新,從此以後 招頻無須再煩惱, 並擁有無與倫比的便利性。

使用 USB BIOS Flashback

- 1. 從華碩網站 https://www.asus.com/support/ 下載最新的 BIOS 檔案,並複製到 USB 可攜式儲存裝置的根目錄底下。
- 19
- 建議您使用 USB 2.0 儲存裝置來儲存最新的 BIOS,可以獲得更好的 . 相容性與穩定性。
- 請將取得的 BIOS 檔案更名為 W480S.CAP。
- 2. 將 USB 儲存裝置插入 USB BIOS Flashback 連接埠。
- 3. 將系統關機。



4. 按下主機板上的 BIOS Flashback 按鈕約三秒鐘直到 Flashback 指示燈閃爍三次,表示 BIOS Flashback 功能已經啟動。



W480/SYS BIOS FLBK button



關於 Flashback 指示燈,請參考 3.4 內建 LED 指示燈 的說明。

5. 當指示燈停止閃爍時,即表示更新已經完成。



若要在 BIOS 設定中使用更多的 BIOS 更新程式,請參考 4.11 更新 BIOS 程式 一節的說明。



- 在更新 BIOS 過程中,請勿將外接式儲存裝置、電源拔除,也請勿按 下 CLRTC 跳線帽,否則更新過程將會被中斷。若是發生更新中斷的 狀況,請按下 BIOS_FLBK 按鈕約三秒鐘重新進行更新直至更新完成 為止。
- 若燈號閃爍超過五秒鐘,並轉變為持續亮著,表示 BIOS FlashBack™ 動作沒有正確被執行,請確認以下條件:
 - USB 儲存裝置必須為單一磁區。
 - USB 儲存裝置必須格式化為 FAT32 /FAT16 或 NTFS 格式。
 - 檔案名稱正確並放置於 USB 儲存裝置的根目錄下。
 - 若問題仍未解決,表示此 USB 儲存裝置不相容,請更換不同廠 牌或型號的 USB 儲存裝置。

若是發生這種情況,請按下 BIOS_FLBK 按鈕約三秒鐘直到 FlashBack™指示燈閃爍三次重新進行更新。

2.11 主機板後側與音效連接埠

2.11.1 後側面板連接埠



後面板接頭			
1.	DisplayPort 連接埠	7.	DVI-D 連接埠
2.	VGA 連接埠	8.	USB 3.2 Gen 1 連接埠 5 與 6
3.	Intel [®] 連接埠 I225	9.	USB 3.2 Gen 1 連接埠 3 與 4
4.	Intel [®] 連接埠 I219	10.	USB 3.2 Gen 2 TypeC 連接埠 EC1
5.	USB 3.2 Gen 2 TypeA 連接埠 EC1	11.	光纖 S/PDIF 輸出埠
6.	HDMI 1.4b 連接埠	12.	音效輸入/輸出埠*

*:請參考下頁表格中音效連接埠的定義。

** 2、4、5.1 或 7.1 聲道音效設定

接頭	耳機/ 2 聲道	4 聲道	5.1 聲道	7.1 聲道
淺藍色	聲音輸入端	聲音輸入端	聲音輸入端	聲音輸入端
草緑色	聲音輸出端	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出
粉紅掃	麥克風輸入	麥克風輸入	麥克風輸入	麥克風輸入
橘色	-	-	中央聲道/重低音 喇叭輸出	中央聲道/重低音 喇叭輸出
灰色	-	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出

2.11.2 音效輸出/輸入連接圖示說明

音效輸出/輸入連接埠



連接耳機與麥克風



連接立體聲喇叭



連接 2.1 聲道喇叭



連接 4 聲道喇叭



連接 5.1 聲道喇叭



連接 7.1 聲道喇叭







主機板資訊

在本章中要告訴您在安裝系統元件時所必須完成的主機 板安裝程序。詳細內容有:頻率開關設定、跳線選擇區設 定以及主機板的各種裝置接頭。

3.1 主機板構造圖



主機板的各項元件

內部	建接插槽/跳線選擇區/開關與按鈕/插槽	頁碼
1.	ATX power connectors (24-pin EATXPWR; 8-pin EATX12V; 6-pin EATX12V_1)	3-15
2.	LGA1200 CPU socket	2-4
3.	Fan connectors (4-pin CPU_FAN; 4-pin CPU_OPT; 4-pin CHA_FAN1- 3)	3-13
4.	DDR4 DIMM slots	2-7
5.	USB 3.2 Gen 1 connector (20-1 pin U32G1_12)	3-11
6.	M.2 sockets (M.2_1; M.2_2)	3-16
7.	Intel [®] Serial ATA 6 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1-8)	3-9
8.	Q-Code LED	3-8
9.	BIOS FlashBack™ button	2-23
10.	LPT and Q-Code switch (3-pin LPT_P80_SW)	3-6
11.	System panel connector (20-3 pin PANEL)	3-14
12.	USB 2.0 connectors (10-1 pin USB1112, USB1314; 4-pin Type-A USB9)	3-12
13.	Clear RTC RAM (2-pin CLRTC)	3-5
14.	LPT connector (26-1 pin LPT)	3-17
15.	Thermal Sensor connector (2-pin T_SENSOR)	3-17
16.	Power-on button	3-4
17.	Reset button	3-4
18.	TPM connector (14-1 pin TPM)	3-10
19.	Serial port connector (10-1 pin COM1)	3-12
20.	Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)	3-10
21.	Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT)	3-13

3.2 主機板上的內建開關

當您想要針對未安裝在機殼的裸板或是開放機殼的系統作效能調校時,主機板上內 建的開關按鈕與重置按鈕可以方便您迅速地開關機或是重置系統。這個專為超頻者及 專業玩家的設計,可以方便且不間斷地進行調教,並讓效能有效的提升。

1. 啟動按鈕

本主機板擁有啟動按鈕,讓您可以喚醒系統或開機,並以亮燈顯示系統已接上 電源為開機狀態,並提醒您在主機板移除或插入任何元件之前要先關機。下圖顯 示開關在主機板上的位置。



2. 重置(RESET)按鈕

按下重置按鈕以重新啟動系統。



3.3 跳線選擇區

1. CMOS 組態資料清除(2-pin CLRTC1)

在主機板上的 CMOS 記憶體中記載著正確的時間與系統硬體組態等資料,這些 資料並不會因電腦電源的關閉而遺失資料與時間的正確性,因為這個 CMOS 的電 源是由主機板上的鋰電池所供應。想要清除這些資料,可以依照下列步驟進行:

- (1) 關閉電腦電源,拔掉電源線。
- (2)將 CLRTC 跳線帽由 [1-2](預設值)改為 [2-3]約 5~10 秒鐘(此時即清除 CMOS 資料),然後再將跳線帽改回 [1-2]。
- (3)插上電源線,開啟電腦電源。
- (4) 當開機步驟正在進行時按著鍵盤上的 鍵進入 BIOS 程式畫面重新設定 BIOS 資料。



除了清除 RTC RAM 組態資料外,請勿將主機板上 CLRTC 的跳線帽由預設值的位置移除,因為這麼做可能會導致系統開機失敗。



若上述的步驟沒有作用,請將主機板上的電池移除,並且再次將跳線帽 依照上面的步驟來清除 CMOS RTC RAM 的資料。當完成清除的動作後, 請再將電池裝回主機板上。



W480/SYS Clear RTC RAM

2. LPT and Q-Code switch (3-pin LPT_P80_SW)

此跳線帽可以同時啟動 LPT (Line Printing Thermal) 插槽或 Q-Code。



請依照以下步驟切換 LPT 與 Q-Code:

- 1. 關閉電腦電源並移除電源線。
- 2. 移動跳線帽以切換 LPT 與 Q-Code。
- 3. 重新插上電源線並開機。

3.4 內建 LED 指示燈

1. Q LED 指示燈 (CPU, DRAM, VGA, BOOT)

此指示燈用來在主機板開機自我測試(POST)過程中依序檢查重要元件,包括 處理器、記憶體、VGA 顯示卡與硬碟,若是出現錯誤,在出現問題裝置旁的指示 燈會持續亮著,直到問題解決才會熄滅。



W480/SYS Q LEDs



Q LED 指示燈以錯誤代碼提示可能的情況,以便進行疑難排解。發生錯 誤原因會依實際情況而異。

2. USB BIOS Flashback 指示燈(FLBK_LED)

當您按下 BIOS Flashback 按鈕進行 BIOS 更新時,BIOS Flashback 指示燈會閃爍。



3. Q-Code 指示燈

Q-Code 指示燈設計為 2 位元顯示,用來得知系統狀態。請參考下方 Q-Code 列表來獲得更詳細的資訊。





Q-Code 指示燈以錯誤代碼提示可能的情況,以便進行疑難排解。發生錯 誤原因會依實際情況而異。

3.5 內部連接埠

1. Intel[®] Serial ATA 6.0 Gb/s 連接插槽(7-pin SATA6G_1-8)

這些插槽可以支援使用 Serial ATA 6 Gb/s 排線來連接 Serial ATA 6 Gb/s 硬碟。 若您安裝了 Serial ATA 硬碟,您可以透過 Intel[®] Rapid Storage Technology enterprise (Intel[®] RSTe) 技術,與內建的 Intel[®] W480 晶片組來建立 RAID 0、 RAID 1、RAID 10 與 5 磁碟陣列。



W480/SYS Intel® Serial ATA 6 Gb/s connectors

13

- 這些插槽的預設值為 [AHCI Mode],若您想要使用這些插槽來建構 Serial ATA RAID 功能,請將 BIOS 程式中的 SATA Mode 項目設定為 [Intel RST Premium with Intel Optane System Acceleration(RAID)]。
- SATA6G_2 連接埠與 M.2_1 插槽共享頻寬。當 M.2_1 插槽執行 SATA 模式時,SATA6G_2 連接埠將會關閉。

2. 前面板音效連接排針(10-1 pin AAFP)

這組音效外接排針供您連接到前面板的音效排線,除了讓您可以輕鬆地通過 主機前面板來控制音效輸入/輸出等功能,並且支援 AC'97 或 HD Audio 音效標 準。將前面板音效輸出/輸入模組的連接排線之一端連接到這個插槽上。



W480/SYS Front panel audio connector

建議您將支援高傳真(high definition)音效的前面板音效模組連接到這 組排針,如此才能獲得高傳真音效的功能。

3. TPM 插座(14-1 pin TPM)

這個插座支援可信任安全平台模組(TPM)系統,用來安全地儲存金鑰、數 位認證、密碼和資料。可信任安全平台模組(TPM)系統也用來協助加強網路安 全,保護數位身分,以及確保平台的安全性。



TPM 模組為選購配備,請另行購買。

4. USB 3.2 Gen 1 連接插槽(20-1 pin U32G1_12)

這個插槽用來連接 USB 3.2 Gen 1 模組,可在前面板或後側連接埠擴充 USB 3.2 Gen 1 模組。當您安裝 USB 3.2 Gen 1 模組,您可以享受 USB 3.2 Gen 1 的益處,包括有更快的資料傳輸率最高達 5Gbps、對可充電的 USB 裝置更快的充電速度、最佳化能源效率,以及與 USB 2.0 向下相容。



W480/SYS USB 3.2 Gen 1 connector



USB 3.2 Gen 1 模組為選購配備,請另行購買。



安裝的 USB 3.2 Gen 1 裝置視作業系統設定而運行在 xHCI 或 EHCI 狀態。

5. USB 2.0 連接插槽(10-1 pin USB1112, USB1314; 4-pin Type-A USB9)

這些 USB 擴充套件排線插槽支援 USB 2.0 規格,將 USB 模組排線連接至任 何一個插槽,然後將模組安裝到機殼後側面板中開放的插槽。這些 USB 插槽與 USB 2.0 規格相容,並支援傳輸速率最高達 480 Mbps。



W480/SYS USB 2.0 connectors



請勿將 IEEE 1394 排線連接到 USB 插槽上,這麼做的話,可能會導致主 機板的損毀。

6. 序列埠插槽(10-1 pin COM1)

這個插槽為序列埠(COM),要使用本插槽,您必須將序列埠模組套件上的排 線連接至此插槽,然後再將擋板安裝至機殼後方介面卡擴充槽上。





7. 中央處理器與機殼風扇電源插槽(4-pin CPU_FAN; 4-pin CPU_OPT; 4-pin CHA_ FAN1-3)

將風扇排線連接至風扇插槽,並確認每條連接排線的黑白線是接到風扇電源插 槽上的接地端(GND)。



W480/SYS FAN connectors

千萬要記得連接風扇的電源,若系統中缺乏足夠的風量來散熱,那麼 很容易因為主機內部溫度逐漸昇高而導致當機,甚至更嚴重者會燒毀 主機板上的電子元件。注意:這些插槽並不是單純的排針!不要將跳 線帽套在它們的針腳上。

- · 請確認將處理器風扇排線完全插入中央處理器風扇插槽。
- 8. 數位音效連接排針(4-1 pin SPDIF_OUT)

這組排針是用來連接 S/PDIF 數位音效模組,您可以利用這組排針以 S/PDIF 音 效訊號線連接到音效裝置的數位音訊輸出端,使用數位音訊輸出來代替傳統的類 比音訊輸出。



W480/SYS Digital audio connector

S/PDIF 模組為選購配備,請另行購買。

9. 系統前置面板連接排針(20-3 pin PANEL)

這一組連接排針包括了數個連接到電腦主機前面板的功能接針。下述將針對各項功能作逐一簡短說明。



W480/SYS System panel connector

• 系統電源指示燈連接排針(3-1 pin 或 2-pin PLED)

這組排針可連接到電腦主機面板上的系統電源指示燈。在您啟動電腦並且使用電 腦的情況下,該指示燈會持續亮著;而當指示燈閃爍亮著時,即表示電腦正處於 睡眠模式中。

• 硬碟動作指示燈號接針(2-pin HDD_LED)

您可以連接此組 HDD_LED 接針到主機板上的硬碟動作指示燈號,如此一旦硬碟 有存取動作時,指示燈隨即亮起或閃爍。

• 機殼喇叭連接排針(4-pin SPEAKER)

這組四腳位排針連接到電腦主機機殼中的喇叭。當系統正常啟動便可聽到嗶嗶 聲,若啟動時發生問題,則會以不同長短的音調來警示。

• ATX 電源/軟關機開關連接排針(2-pin PWRSW)

這組排針連接到電腦主機面板上控制電腦電源的開關。您可以根據 BIOS 程式或 作業系統的設定,來決定當按下開關時電腦會在正常執行和睡眠模式間切換,或 者是在正常執行和軟關機模式間切換。若要關機,請持續按住電源開關超過四秒 的時間。

• 重置開關連接排針(2-pin RESET)

這組兩腳位排針連接到電腦主機面板上的 Reset 開關。可以讓您在不需要關掉電 腦電源即可重新啟動,尤其在系統當機的時候特別有用。

• 機殼開啟警告排針(2-pin CHASSIS)

這組排針提供給設計有機殼開啟偵測功能的電腦主機機殼之用。此外,尚須搭配 一個外接式偵測裝置譬如機殼開啟偵測感應器或者微型開關。在本功能啟用時, 若您有任何移動機殼元件的動作,感應器會隨即偵測到並且送出一信號到這組接 針,最後會由系統記錄下來這次的機殼開啟事件。

10. 主機板電源插槽(24-pin EATXPWR; 8-pin EATX12V; 6-pin EATX12V_1)

這些電源插槽用來連接一個 ATX 電源。電源所提供的連接插頭已經過特別設計,只能以一個特定方向插入主機板上的電源插槽。找到正確的插入方向後,僅 需穩穩地將之套進插槽中即可。



W480/SYS ATX power connectors

請務必連接 8-pin 電源插頭,或是同時連接 8-pin 或 6-pin 電源插頭。



- 建議您使用與 2.0 規格的 24-pin ATX 12V 相容的電源(PSU),才
 能提供至少 350W 高功率的電源,以供應系統足夠的電源需求。
- 請務必連接 8-pin EATX12V 電源插頭,否則系統可能無法順利啟動。
- 如果您想要安裝其他的硬體裝置,請務必使用較高功率的電源以提供 足夠的裝置用電需求。若電源無法提供裝置足夠的用電需求,則系統 將會變得不穩定或無法開啟。
- 若是您想要安裝二張或更多的高階 PCI Express x16 顯示卡,請使用 1000 瓦以上的電源以確保執行穩定,並建議連接 6-pin EATX12V_1 電源插頭。

11. M.2 插槽(M.2_1; M.2_2)

這個插槽為提供安裝 M.2 SSD 儲存裝置。



W480/SYS M.2 socket



- M.2_1 插槽支援 PCIe 3.0 ×4、SATA 模式 M Key 以及 2242/2260/2280 類型 PCIe 與 SATA 儲存裝置。
- M.2_2 插槽支援 PCIe 3.0 x4 模式 M Key 以及 2242/2260/2280/22110 類型 PCIe 儲存裝置。
- SATA6G_2 連接埠與 M.2_1 插槽共享頻寬。當 M.2_1 插槽執行 SATA 模式時,SATA6G 2 連接埠將會關閉。
- M.2 插槽支援 IRST (Intel[®] Rapid Storage Technology)
- ・ M.2 插槽支持 Intel[®] Optane 內存。



M.2 SSD 模組為選購配備,請另行購買。

12. LPT 連接排線(26-1 pin LPT)

LPT(列印終端,Line Printing Terminal)連接排針支援如印表機等裝置。LPT 連接埠符合 IEEE 1284 連接埠標準,為 IBM PC 相容電腦上的並列埠。



13. 溫度偵測排線插座(2-pin T_SENSOR)

這組排針為提供連接溫度偵測排線使用,若您要增加額外的溫度偵測監控功 能,請在此接針上連接具有溫度偵測器的偵測排線,並將另一端放置在您欲監控 的裝置上,就能進行監控。



W480/SYS Thermal Sensor connector



溫度偵測器為選購配備,請另行購買。



BIOS 程式設定

BIOS 程式調校的優劣與否,和整個系統的運作效能有極大的關係。針對自己的配備來作最佳化 BIOS 設定,可讓您的系統性統再提升。本章節將逐一說明 BIOS 程式中的每一項組態設定。

4.1 認識 BIOS 程式



華碩全新的 UEFI BIOS 是可延伸韌體介面,符合最新的 UEFI 架構,這個 友善的使用介面,跳脫傳統使用鍵盤輸入 BIOS 方式,提供更有彈性與更 便利的滑鼠控制操作。您可以輕易地使用新的 UEFI BIOS,如同操作您的 作業系統般順暢。在本使用手冊中的「BIOS」一詞除非特別說明,所指 皆為「UEFI BIOS」。

BIOS(Basic Input and Output System;基本輸出入系統)用來儲存系統開機時所需要的硬體設定,例如儲存裝置設定、超頻設定、進階電源管理與開機設定等,這些設定會儲存在主機板的 CMOS 中,在正常情況下,預設的 BIOS 程式設定提供大多數使用情況下可以獲得最佳的運作效能,建議您不要變更預設的 BIOS 設定,除了以下幾種狀況:

- · 在系統啟動期間,螢幕上出現錯誤訊息,並要求您執行 BIOS 程式設定。
- 安裝新的系統元件,需要進一步的 BIOS 設定或更新。



不適當的 BIOS 設定可能會導致系統不穩定或開機失敗,強烈建議您只有在受過訓練專業人士的協助下,才可以執行 BIOS 程式設定的變更。

- Ø
- 下載或更新 BIOS 檔案時,請將檔案名稱變更為 W480S.CAP 給本主 機板使用。
- 本章節畫面僅供參考,請以實際的 BIOS 選項為準。
- BIOS 設定選項會因版本而異,請確認已更新至最新的 BIOS 版本。

4.2 BIOS 程式設定

使用 BIOS Setup (BIOS 設定)功能可以更新 BIOS 或設定其參數。BIOS 設定畫面 包含導覽鍵與簡要的畫面輔助說明,以指示您使用 BIOS 設定程式。

當開機時進入 BIOS 設定程式:

• 當進入開機自我測試(POST)過程時,按下 <Delete> 或 <F2> 鍵可以進入 BIOS 設定畫面。若您未按下 <Delete> 或 <F2> 鍵,則開機自我測試(POST)功能會繼續進行。

當 POST 結束後才進入 BIOS 設定程式:

- ・ 按下 <Ctrl>+<Alt>+<Delete> 鍵。
- 或是按下機殼上的 RESET (重置)鍵重新開機。
- 或是將按下機殼上的電源按鈕,將電腦關閉後再重新開機。如果前兩種方式無效,再選用最後一種方式。

然後再於開機自我測試(POST)過程時按下 <Delete> 鍵進入 BIOS 設定畫面。



- 在本章節的 BIOS 程式畫面僅供參考,將可能與您所見到的畫面有所 差異。
- 若您想在 BIOS 設定程式中使用滑鼠操控,請先確認已將 USB 介面 滑鼠連接至主機板。
- BIOS 程式的出廠預設值可讓系統運作處於最佳效能,但是若系統因 您改變 BIOS 程式而導致不穩定,請讀取出廠預設值來保持系統的穩 定。請選擇 Exit 選單中的 Load Optimized Defaults 項目或按下 <F5> 鍵,請參閱 4.10 離開 BIOS 程式一節中的詳細說明。
- 若是變更 BIOS 設定後開機失敗,請試著使用清除 CMOS,然後將主機板的設定值回復為預設值。請參考 3.2 主機板上的內建開關 一節 關於 CMOS 配置資料清除按鈕 的位置。
- · BIOS 設定程式不支援藍牙裝置。

BIOS 選單畫面

本主機板的 BIOS 設定程式提供您 EZ Mode 和 Advanced Mode 兩種模式。按下 <F7> 可以在兩種模式中切換。



每張主機板的 BIOS 設定選項可能會與本章節內容有異,請以實際的 BIOS 選項為準。

4.2.1 EZ Mode

在預設狀態下,當您進入 BIOS 設定畫面時將會顯示 EZ Mode 選單。您可以在 EZ Mode 中檢視系統基本資料,並可以選擇顯示語言、喜好設定及開機裝置順序。若要進入 Advanced Mode,請點選 Exit/Advanced Mode 然後選擇 Advanced Mode,或是按下 <F7> 快速鍵。



進入 BIOS 設定程式的畫面可以做個人化設定,請參考 啟動選單(Boot menu)中關於 Setup Mode 項目的說明。

顯示已選擇模式的系統屬性,點選 顯示系統資訊 < 或 > 來切換 EZ System 調整模式 選擇 BIOS 程式的顯示語言 輸入 BIOS 選項名稱進行搜尋 ASLIS UEFI BIOS Utility - EZ Mode 05/01/2020 12:19[℃] ⊕ English ? Search(F9) **CPU** Core Voltage W480/SYS BIOS Ver. 0302 1.048 V Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz Motherboard Temperat Speed: 3700 MHz Memory: 4096 MB (DDR4 2133MHz) 33°C 29°C **DRAM Status** Storage Information DIMM A1: N/A USB: letFlashTranscend 4GB 8.07 (4.0GB) DIMM A2: N/A Normal DIMM B1: N/A DIMM_B2: Samsung 4096MB 2133MHz Switch all Intel Rapid Storage Technology UEFI: JetFlashTranscend 4GB 8.07, Partition 1 (4.0GB) Disabled On Off CPU FAN CPU FAN 1557 RPM 100 CHA2 FAN CHA3 FAN QFan Control 岩 Boot Menu(F8) Default(F5) Save & Exit(F10) Advanced Mode(F7) 啟動或關閉 SATA RAID 模式來 載入最佳化預設值 使用 Intel Rapid Storage 技術 儲存變更並重 顯示處理器風扇速度,點 新啟動系統 選按鈕來手動調整風扇 顯示 Advanced 模式選單 顯示可開機裝置 選擇開機裝置順序-

開機裝置的選項將依您所安裝的裝置而異。

4.2.1 Advanced Mode

Advanced Mode 提供您更進階的 BIOS 設定選項。以下為 Advanced Mode 畫面之範例,各個設定選項的詳細說明請參考之後的章節。

若要從 EZ Mode 切換至 Advanced Mode, 請點選 Advanced Mode(F7), 或是按下 <F7> 快速鍵。

──設定視窗 ──選單項目 ──功能表列 語言	我的最愛(F3) Q-F	Fan control(F	搜尋(F9) 6)	挮	^姜 車由	
W Faculty UEFI BIOS UR Bioly 2020 12:18 [©] My Favorites Mai Target CPU Turbo-Mode Target CPU @ AVX Frequ Target DAM Frequency Target Cache Frequency Ai Overdock Tuner ASUS MultiCore Enhance CPU Core Ratio BCLK Frequency : DRAM DRAM Odd Ratio Mode	Illity - Advanced Mode tillity - Advanced Mode tragish DMyFavorite(3) in <u>Al Tweaker</u> Advan Frequency : 5300MHz 2 133MHz 2 4300MHz in t Frequency Ratio	& gfan Controk(fé) ced Monitor	Auto Auto - Lets BIOS Opt Auto - Lets BIOS Opt Auto Auto By Core Usage	Exit imize •	СР СР СР СР СР СР СР СР СР СР	re Monitor Temperature 33'C Core Voltage 1.048 V
DRAM Frequency Power-saving & Perform CPU SVID Support	ance Mode stall core ratios automatically.		Auto Auto Auto	• • •	4096 MB Voltage +12V 12.288 V +3.3V	+5V 5.000 V
U İsync All Corrés): Configuré a core rato limit to synchronize all cores. [By Core Usage]: Configure the ratio limits for active cores depending on how many cores are being utilized. 3.296 V Last Modified EzMode(F7)]-① Hot Keys ② Version 2.20.1276. Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Base 100 (C) 選單項目 項目說明 上次修改的設定值 回到 EZ Mode 快速鍵						

顯示系統資訊·

功能表列

BIOS 設定程式最上方各選單功能說明如下:

My Favorites	本項目將記錄時常使用的系統設定及設定值。
Main	本項目提供系統基本設定。
Ai Tweaker	本項目提供超頻設定。
Advanced	本項目提供系統進階功能設定。
Monitor	本項目提供溫度、電源及風扇功能設定。
Boot	本項目提供開機磁碟設定。
Tool	本項目提供特殊功能設定。
Exit	本項目提供離開 BIOS 設定程式與出廠預設值還原功能。

選單項目

於功能表列選定選項時,被選擇的功能將會反白,即選擇 Main 選單所出現的項目。

點選選單中的其他項目(例如:My Favories、Ai Tweaker、Advanced、Monitor、 Boot、Tool與Exit)也會出現該項目不同的選項。

子選單

在選單畫面中,若功能選項前面有一個小三角形標記(>),代表此為子選單,您 可利用方向鍵來選擇,並按下 <Enter> 鍵來進入子選單。

語言

這個按鈕位在功能表列的上方,用來選擇 BIOS 程式介面顯示的語言。點選這個按鈕來選擇您想要的 BIOS 畫面顯示語言。

我的最愛(F3)

這個按鈕位在功能表列的上方,用來以樹狀圖顯示所有的 BIOS 項目。選擇常用的 BIOS 設定項目並儲存至我的最愛選單。

請參考 4.3 我的最愛 (My Favorites) 一節以獲得更多資訊。

Q-Fan Control (F6)

這個按鈕位在功能表列的上方,用來顯示風扇現在的設定。使用這個按鈕來手動調 整風扇至您想要的設定值。



請參考 4.2.3 Q-Fan Control(Q-Fan **控制**)一節以獲得更多資訊。
搜尋(F9)

這個按鈕用來透過輸入名稱搜尋 BIOS 項目,輸入名稱可以找到相關的項目列表。

快速鍵

這個按鈕位在功能表列的上方,包含有 BIOS 程式設定的導引方向鍵,使用箭頭按 鍵來選擇選單中的項目並變更設定。

捲軸

在選單畫面的右方若出現捲軸,即代表此頁選項超過可顯示的畫面,您可利用上/ 下方向鍵或是 PageUp/PageDown 鍵來切換畫面。

線上操作說明

在選單畫面的右上方為目前所選擇的作用選項的功能說明,此說明會依選項的不同 而自動變更。使用 <F12> 按鍵來抓取 BIOS 螢幕畫面,並儲存至攜帶式儲存裝置。

設定值

此區域顯示選單項目的設定值。這些項目中,有的功能選項僅為告知使用者目前執 行狀態,並無法更改,此類項目就會以淡灰色顯示。而可更改的項目,當您使用方向 鍵移動項目時,被選擇的項目以反白顯示。

設定值被選擇後以反白顯示。要改變設定值請選擇此項目,並按下 <Enter> 鍵以顯示設定值列表。

上次修改的設定按鈕

按下此按鈕可檢視您在 BIOS 設定中上一次所做的修改項目。

4.2.3 Q-Fan Control (Q-Fan 控制)

Q-Fan Control 提供您設定風扇參數檔或手動設定處理器與機殼風扇速度。



手動設定風扇

從設定檔清單中選擇 Manual 來手動設定風扇運作的速度。



請依照以下步驟設定風扇:

- 1. 選擇想要設定的風扇並查看該風扇現在的狀況。
- 2. 點選並拖曳速度點來調整風扇的運作速度。
- 3. 點選 **套用(Apply)**以儲存變更然後點選 Exit (ESC)。

4.3 我的最愛 (My Favorites) 選單

本選單是專屬您個人空間,讓您在此輕易存入和讀取您所喜愛的 BIOS 項目。

My Favorites Main Ai Iweaker Advanced	Monitor Boot Tool Exit	년 Hardware Moni
CPU Core Ratio	Auto	CPU
DRAM Frequency	Auto	Frequency Tempera 3700 MHz 32°C
CPU Core/Cache Voltage	1.021V Auto	→ BCLK Core Volt 100.00 MHz 1.021 V
DRAM Voltage	1.200V Auto	Patie
PCH Storage Configuration		37x
Onboard Devices Configuration		Memory
CPU C-states	Auto	Frequency Voltage
CSM (Compatibility Support Module)		2133 MHz 1.200 V
Fast Boot	Enabled	Capacity 4096 MB
Next Boot after AC Power Loss	Fast Boot	•
Boot Logo Display	Auto	Voltage +12V +5V
POST Delay Time	3 sec	12.288 V 5.000 V
[Auto]: The system will adjust all core ratios automatically. [Sync All Cores]: Configure a core ratio limit to synchronize all cores. [By Core Usage]: Configure the ratio limits for active cores depending c	on how many cores are being utilized.	+3.3V 3.312 V

我的最愛(My Favorites)預設具備一些效能、省電及快速啟動方面的項目。您可以藉由新增或移除這些項目來個人化您的螢幕。

新增項目至我的最愛

請依照以下步驟新增項目至我的最愛:

- 2. 在設定樹狀圖畫面中選擇想要儲存至我的最愛的 BIOS 項目。



3. 從主選單面板選擇項目,然後點選子選單中想要儲存至我的最愛的選項,再點選 或輕觸 ➡ 或是按下 <Enter> 按鍵。

以下項目無法加入至我的最愛:

- · 有子選單的項目。
- · 使用者自訂項目,例如:語言、開機裝置順序。
- · 設定項目,例如:記憶體 SPD 資訊、系統時間與日期。
- 4. 點選 Exit (ESC) 或按下 <esc> 鍵來關閉樹狀圖視窗。
- 5. 到我的最愛選單查看已儲存的 BIOS 項目。

4.4 主選單 (Main Menu)

當進入 BIOS 設定程式的進階模式(Advanced Mode)時,首先出現的第一個畫面 即為主選單。主選單顯示系統資訊概要,用來設定系統日期、時間、語言與安全設 定。

/E	UEFI BIOS Utility - Ad	vanced Mode				
04/2 Mon	0/2020 09:00 [‡] ⊕ English	🗐 MyFavorite(F3) 🛛 🕹 Qfai	n Control(F6) ? Search(F9)			
	My Favorites <u>Main</u> Ai T	weaker Advanced	Monitor Boot To	ool Exit	🔄 Hardwa	re Monitor
	Build Date and Time				CPU	
	EC Version		MBEC-CML-0311		Frequency	Temperature
	ME FW Version		14.0.33.1125		3700 MHz	34°C
	PCH Stepping				BCLK 100.00 MHz	Core Voltage 1.021 V
	Brand String		Intel(R) Core(TM) 3.70GHz	i9-10900K CPU @	37x	
	CPU Speed					
	Total Memory		4096 MB		Memory	
	Memory Frequency		2133 MHz		Frequency	Voltage
	System Language		English	-	2133 MHZ	1.200 V
	System Date		04/20/2020		Capacity 4096 MB	
	System Time		09:00:35			
			Administrator		Voltage	
>	Security				+12V 12.288 V	+5V 5.000 V
i	Choose the system default language				+3.3V 3.312 V	

安全性選單(Security)

本選單可以讓您改變系統安全設定。

VEFI E 04/20/2020 Monday 09:0	IOS Utility 1 [✿] ⊕€	– Advanced N nglish 🗐 MyFav	lode orite(F3) みQfa	in Control(F6)	? Search(F9)			
My Favorites	Main	Ai Tweaker	Advanced	Monitor	Boot	Tool	Exit	🔄 Hardwa	are Monitor
← Main\Security								CPU	
Password Descri	ption								
If ONLY the Adm is only asked for	inistrator's p when enteri	assword is set, the ng Setup.						3700 MHz	33°C
If ONLY the User entered to boot	If ONLY the User's password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup.				100.00 MHz	1.021 V			
In Setup the Use								Ratio	
The password le			ange:					3/x	
Minimum length								Memony	
Maximum length								wieniory	
Administrator Pa	ssword				Not Installed			Frequency 2133 MHz	Voltage 1 200 V
User Password					Not Installed			2155 1112	1.2001
Administrator Pa	ssword							Capacity 4096 MB	
User Password									
								Voltage	



- 若您忘記設定的 BIOS 密碼,可以採用清除 CMOS 即時鐘(RTC)記 憶體。請參考 3.3 跳線選擇區一節的說明。
- Administrator 或 User Password 項目預設值為 Not Installed, 當您 設定密碼之後將顯示為 [Installed]。

Administrator Password(設定系統管理員密碼)

當您設定系統管理員密碼後,建議您先登入您的帳戶,以免 BIOS 設定程式中的某些資訊無法檢視或變更設定。

請依照以下步驟設定系統管理員密碼(Administrator Password):

- 1. 請選擇 Administrator Password 項目並按下 < Enter>。
- 2. 由 Create New Password 視窗輸入欲設定的密碼,輸入完成時,請按下 < Enter>。
- 3. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

請依照以下步驟變更系統管理員密碼(Administrator Password):

- 1. 請選擇 Administrator Password 項目並按下 < Enter>。
- 2. 由 Enter Current Password 視窗輸入密碼並按下 < Enter > 。
- 3. 由 Create New Password 視窗輸入新密碼,輸入完成按下 <Enter>。
- 4. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

欲刪除系統管理員密碼時,請依照變更系統管理員密碼之步驟,但請在輸入/確認密碼視窗出現時,按下 <Enter> 鍵。當您刪除系統管理員密碼後,Administrator Password 項目將顯示為 Not Installed。

User Password (設定使用者密碼)

當您設定使用者密碼後,你必需登入您的帳戶才能使用 BIOS 設定程式。使用者密碼的預設值為 Not Installed,當您設定密碼後將顯示 Installed。

請依照以下步驟設定使用者密碼(User Password):

- 1. 請選擇 User Password 項目並按下 <Enter>。
- 2. 由 Create New Password 視窗輸入欲設定的密碼,輸入完成時,請按下 < Enter>。
- 3. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

請依照以下步驟變更使用者密碼(User Password):

- 1. 請選擇 User Password 項目並按下 <Enter>。
- 2. 由 Enter Current Password 視窗輸入密碼並按下 < Enter > 。
- 3. 由 Create New Password 視窗輸入新密碼,輸入完成按下 < Enter>。
- 4. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

欲刪除使用者密碼時,請依照變更使用者密碼之步驟,但請在輸入/確認密碼視窗 出現時,按下 <Enter> 鍵。當您刪除使用者密碼後,User Password 項目將顯示為 Not Installed。

4.5 Ai Tweaker 選單

本選單可讓您設定超頻功能的相關選項。



注意!在您設定本進階選單的設定時,不正確的設定值將導致系統功能 異常。

Į

以下項目中所預設的數值,可能會隨您所安裝在主機板上的 CPU 型式與記憶體模組而有所不同。

將捲軸往下捲動來顯示以下項目。

ASUS UEFI BIOS Utility - Advanced Mode	
04/20/2020 09:02 C I English MyFavorite(F3) & Qfan Control(F6) ? Search(F9)	
My Favorites Main <u>Ai Tweaker</u> Advanced Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monitor
	CPU
	Frequency Temperature 3700 MHz 33°C BCLK Core Voltage
Ai Overdock Tuner Auto 🗸	100.00 MHz 1.021 V
ASUS MultiCore Enhancement Auto - Lets BIOS Optimize	Ratio 37x
CPU Core Ratio	Memory
BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio	
DRAM Odd Ratio Mode	2133 MHz 1.200 V
DRAM Frequency Auto	Capacity 4096 MB
Power-saving & Performance Mode	Voltage
CPU SVID Support	+12V +5V
	12.288 V 5.000 V

Ai Overclock Tuner

本項目可以讓您設定 CPU 的超頻選項來達到您所想要的 CPU 內頻。請選擇以下任 一種預設的超頻選項:

[Auto] 載入系統最佳化設定值。

[XMP I] 若您安裝支援 eXtreme Memory Profile(X.M.P.)技術的記憶體模 組,選擇此項目以使用記憶體模組預設的 XMP 記憶體時脈(CL、 TRCD、TRP、TRAS)以及 BCLK 頻率與經由華碩最佳化的其他記憶 體參數設定。

[XMP II] 若您安裝支援 eXtreme Memory Profile(X.M.P.)技術的記憶體模組, 請選擇此項目以下載使用記憶體模組的預設 XMP 檔。



只有安裝的記憶體模組支援 eXtreme Memory Profile(X.M.P.)時, [X.M.P.] 選項才會出現。



以下項目只有在 Ai Overclock Tuner 設定為 [XMP I] 或 [XMP II] 時才會 出現。

<u>XMP</u>

本項目用來選擇 eXtreme Memory Profile(X.M.P.)技術。每個資料都有專屬動 態隨機存取記憶體(DRAM)頻率、時間與電壓。



以下項目只有當 Ai Overclock Tuner 設定為 [XMP I] 或 [XMP II] 或 [Manual] 時才會出現。

BCLK Frequency

本項目用來設定 BCLK 頻率以增強系統效能,您可以使用 <+> 與 <-> 鍵調整數 值。



建議您依照處理器規格設定數值,設定過高的數值可能造成處理器永久 性的損害。

BCLK Spread Spectrum

本項目可讓您降低由 BCLK 產生的 EMI 電磁波干擾。關閉本選項可獲得更精確 的基準時脈。設定值有:[Auto][Disabled][Enabled]

ASUS MultiCore Enhancement

[Auto - Lets BIOS Optimize] 透過華碩提供的 CPU 核心頻率設定,獲得最佳化的系統超頻效能。
 [Disabled - Enforce All limits] 本項目用來設定將預設的 CPU 核心倍頻。
 [Enabled - Remove All limits] 本項目可以讓您使用最佳化的功率與電流臨界值以保持最佳效能。

CPU Core Ratio

本項目用來設定 CPU 核心比值。設定值有:[Auto][Sync All Cores][By Core Usage][Al Optimized]



ALL-Core Ratio Limit

選擇 [Auto] 以套用 CPU 預設的 Turbo 倍頻設定或手動指定 Core Ratio Limit 數值。



以下項目只有當 CPU Core Ratio 設定為 [By Core Usage] 時才會出現。

Turbo Ratio Limit 0-7

選擇 [Auto] 以套用 CPU 預設的 Turbo 倍頻設定或手動指定 TurboRatioLimit 數值。

Turbo Ratio Cores 0-7

選擇 [Auto] 以套用 CPU 預設的核心數量設定,或手動指定高於或等於前次設定的 TurboRatioLimit 核心數值。



若是您想要設定 Turbo Ratio Limit 或 Turbo Ratio Cores 下次的數值,請不要將 Core Ratio Limit 設定為 [Auto] 時才會出現。

DRAM Odd Ratio Mode

本項目可開啟或關閉 Odd Ratio Mode,可提供更佳的間隔頻率。設定值有: [Enabled] [Disabled]

DRAM Frequency

本項目可讓您設定記憶體的運作頻率。設定選項會隨著 BCLK Frequency 設定值變動。選擇自動模式以套用最佳化設定。設定值有:[Auto][DDR4-800MHz] - [DDR4-8533MHz]

CPU SVID Support

關閉 SVID 支援可使 CPU 停止與外部電壓調節器通訊。建議您將本項目設定為 [Disabled] 以進行超頻。設定值有: [Auto] [Disabled] [Enabled]

DRAM Timing Control

選單子項目可讓您設定 DRAM timing 控制功能,您可以使用 <+> 與 <-> 鍵調整數 值。當您要回復預設值時,請使用鍵盤輸入 <auto> 並按下 <Enter> 鍵。



自行更改數值將會導致系統的不穩定與硬體損毀,當系統出現不穩定的 狀況時,建議您使用預設值。

Primary Timings

DRAM CAS# Latency

設定值有:[Auto][1]-[31]

DRAM RAS# to CAS# Delay

設定值有:[Auto][1]-[63]

DRAM RAS# ACT Time

設定值有:[Auto][1]-[63]

DRAM Command Rate

設定值有:[Auto][1N][2N][3N][N:1]



以下項目只有當 DRAM Command Rate 設定為 [N:1] 時才會出現。

N to 1 ratio

每個有效命令周期之間的數值。設定值有:[4]-[7]

Secondary Timings

DRAM RAS# to RAS# Delay L

設定值有:[Auto][1]-[15]

DRAM RAS# to RAS# Delay S

設定值有:[Auto][1]-[15]

DRAM REF Cycle Time

設定值有:[Auto][1]-[1023]

DRAM REF Cycle Time 2

設定值有:[Auto][1]-[1023]

DRAM REF Cycle Time 4

設定值有:[Auto][1] - [1023]

DRAM Refresh Interval

設定值有:[Auto][1] - [65535]

DRAM WRITE Recovery Time

設定值有:[Auto][1]-[31]

DRAM READ to PRE Time

設定值有:[Auto][1]-[15]

DRAM FOUR ACT WIN Time

設定值有:[Auto][1]-[63]

DRAM WRITE to READ Delay

設定值有:[Auto][1]-[15]

DRAM WRITE to READ Delay L

設定值有:[Auto][1]-[15]

DRAM WRITE to READ Delay S

設定值有:[Auto][1]-[15]

DRAM CKE Minimum Pulse Width

設定值有:[Auto][0]-[15]

DRAM Write Latency

設定值有:[Auto][1]-[31]

Skew Control

ODT RTT WR (CHA)

設定值有:[Auto][0 DRAM CLOCK][80 DRAM CLOCK][120 DRAM CLOCK][240 DRAM CLOCK][255 DRAM CLOCK]

ODT RTT PARK (CHA)

設定值有: [Auto] [0 DRAM CLOCK] [34 DRAM CLOCK] [40 DRAM CLOCK] [48 DRAM CLOCK] [60 DRAM CLOCK] [80 DRAM CLOCK] [120 DRAM CLOCK] [240 DRAM CLOCK]

ODT RTT NOM (CHA)

設定值有: [Auto] [0 DRAM CLOCK] [34 DRAM CLOCK] [40 DRAM CLOCK] [48 DRAM CLOCK] [60 DRAM CLOCK] [80 DRAM CLOCK] [120 DRAM CLOCK] [240 DRAM CLOCK]

ODT RTT WR (CHB)

設定值有:[Auto][0 DRAM CLOCK][80 DRAM CLOCK][120 DRAM CLOCK][240 DRAM CLOCK][255 DRAM CLOCK]

ODT RTT PARK (CHB)

設定值有:[Auto][0 DRAM CLOCK][34 DRAM CLOCK][40 DRAM CLOCK] [48 DRAM CLOCK][60 DRAM CLOCK][80 DRAM CLOCK][120 DRAM CLOCK][240 DRAM CLOCK]

ODT RTT NOM (CHB)

設定值有: [Auto] [0 DRAM CLOCK] [34 DRAM CLOCK] [40 DRAM CLOCK] [48 DRAM CLOCK] [60 DRAM CLOCK] [80 DRAM CLOCK] [120 DRAM CLOCK] [240 DRAM CLOCK]

ODT_READ_DURATION

設定值有:[Auto][0]-[7]

ODT_READ_DELAY

設定值有:[Auto][0]-[7]

ODT_WRITE_DURATION

設定值有: [Auto] [0] - [7]

ODT_WRITE_DELAY

設定值有:[Auto][0]-[7]

Data Rising Slope

設定值有:[Auto][0] - [15]

Data Rising Slope Offset

設定值有:[Auto][0]-[1]

```
Cmd Rising Slope
     設定值有: [Auto] [0] - [15]
   Cmd Rising Slope Offset
     設定值有:[Auto][0]-[1]
   Ctl Rising Slope
     設定值有:[Auto][0]-[15]
   Ctl Rising Slope Offset
     設定值有:[Auto][0]-[1]
   Clk Rising Slope
     設定值有: [Auto] [0] - [15]
   Clk Rising Slope Offset
     設定值有:[Auto][0]-[1]
   Data Falling Slope
     設定值有: [Auto] [0] - [15]
   Data Falling Slope Offset
     設定值有:[Auto][0]-[1]
   Cmd Falling Slope
     設定值有: [Auto] [0] - [15]
   Cmd Falling Slope Offset
     設定值有:[Auto][0]-[1]
   Ctl Falling Slope
     設定值有: [Auto] [0] - [15]
   Ctl Falling Slope Offset
     設定值有:[Auto][0]-[1]
   Clk Falling Slope
     設定值有: [Auto] [0] - [15]
   Clk Falling Slope Offset
     設定值有:[Auto][0]-[1]
RTL IOL Control
   DRAM RTL INIT Value
     設定值有: [Auto] [0] - [127]
```

DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank0) 設定值有:[Auto][0]-[127]

DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank1) 設定值有:[Auto][0]-[127]

DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank0) 設定值有:[Auto][0]-[127]

DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank1) 設定值有:[Auto][0]-[127] DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank0) 設定值有:[Auto][0]-[127]

DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank1) 設定值有:[Auto][0]-[127]

DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank0) 設定值有: [Auto] [0] - [127]

DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank1) 設定值有:[Auto][0]-[127]

DRAM IOL (CHA DIMMO Rank0) 設定值有:[Auto][0]-[15]

DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank1) 設定值有:[Auto][0]-[15]

DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank0) 設定值有:[Auto][0]-[15]

DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank1) 設定值有:[Auto][0]-[15]

DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank0) 設定值有:[Auto][0]-[15]

DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank1) 設定值有:[Auto][0]-[15]

DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank0) 設定值有:[Auto][0]-[15]

DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank1) 設定值有:[Auto][0]-[15]

10 Latency offset

CHA IO_Latency_offset 設定值有:[Auto][0]-[127]

CHB IO_Latency_offset 設定值有:[Auto][0]-[127]

10 Latency RFR delay

CHA RFR delay 設定值有:[Auto][0]-[127]

CHB RFR delay 設定值有:[Auto][0]-[127]

Memory Training Algorithms

本選單的項目用來讓您開啟或關閉不同的記憶體訓練演算法。

Early Command Training 設定值有:[Enabled] [Disabled]

SenseAmp Offset Training 設定值有:[Enabled][Disabled]

Early ReadMPR Timing Centering 2D 設定值有:[Enabled][Disabled]

Read MPR Training 設定值有:[Enabled][Disabled]

Receive Enable Training 設定值有:[Enabled][Disabled]

Jedec Write Leveling 設定值有:[Enabled] [Disabled]

LPDDR4 Write DQ DQS Retraining 設定值有:[Enabled][Disabled]

Early Write Time Centering 2D 設定值有:[Enabled][Disabled]

Early Read Time Centering 2D 設定值有:[Auto][Enabled][Disabled]

Write Timing Centering 1D 設定值有:[Enabled][Disabled]

Write Voltage Centering 1D 設定值有:[Enabled][Disabled]

Read Timing Centering 1D 設定值有:[Enabled][Disabled]

Dimm ODT Training* 設定值有:[Auto][Enabled][Disabled]

DIMM RON Training* 設定值有:[Auto][Enabled][Disabled]

Write Drive Strength/Equalization 2D* 設定值有:[Enabled][Disabled]

Write Slew Rate Training* 設定值有:[Enabled][Disabled]

Read ODT Training* 設定值有:[Enabled][Disabled]

Read Equalization Training* 設定值有:[Enabled][Disabled]

Read Amplifier Training* 設定值有:[Enabled][Disabled]

Write Timing Centering 2D 設定值有:[Enabled][Disabled] Read Timing Centering 2D 設定值有:[Enabled][Disabled]

Command Voltage Centering 設定值有:[Enabled][Disabled]

Write Voltage Centering 2D 設定值有:[Enabled][Disabled]

Read Voltage Centering 2D 設定值有:[Auto][Enabled][Disabled]

Late Command Training 設定值有:[Auto][Enabled][Disabled]

Round Trip Latency 設定值有:[Auto][Enabled][Disabled]

Turn Around Timing Training 設定值有:[Enabled][Disabled]

Rank Margin Tool 設定值有:[Auto][Enabled][Disabled]

Margin Check Limit 本項目可以檢視開機記憶體是否需要重設。 設定值有:[Disabled][L1][L2][Both]



以下項目只有當 Margin Check Limit 設定為 [L2] 或 [Both] 時才會出現。

Margin Limit Check L2

L2 check threshold is scale of L1 check. 設定值有:[1] - [300]

Memory Test

設定值有:[Enabled][Disabled]

DIMM SPD Alias Test 設定值有:[Enabled] [Disabled]

Receive Enable Centering 1D 設定值有:[Enabled][Disabled]

- Retrain Margin Check 設定值有:[Enabled] [Disabled]
- CMD Drive Strength and Tx Equalization 設定值有:[Auto][Enabled][Disabled]

CMD Slew Rate Training 設定值有:[Auto][Enabled][Disabled]

Write Drive Strength Up/Dn independently 設定值有:[Enabled][Disabled]

<u>Third</u>	Timings

tRDRD_sg_Training 設定值有:[Auto][0]-[63] tRDRD sg Runtime 設定值有:[Auto][0]-[63] tRDRD dg 設定值有:[Auto][0]-[63] tRDWR sg 設定值有: [Auto] [0] - [63] tRDWR dg 設定值有: [Auto] [0] - [63] tWRWR sg 設定值有:[Auto][0]-[63] tWRWR dg 設定值有: [Auto] [0] - [63] tWRRD sg 設定值有:[Auto][0]-[127] tWRRD dg 設定值有: [Auto] [0] - [63] tRDRD dr 設定值有:[Auto][0]-[63] tRDRD dd 設定值有:[Auto][0]-[63] tRDWR dr 設定值有: [Auto] [0] - [63] tRDWR dd 設定值有: [Auto] [0] - [63] tWRWR dr

設定值有:[Auto][0]-[63]

tWRWR_dd

設定值有:[Auto][0]-[63]

tWRRD_dr

設定值有:[Auto][0]-[63]

tWRRD_dd

設定值有:[Auto][0]-[63]

TWRPRE

設定值有:[Auto][0]-[127]

<u>TRDPRE</u>

設定值有:[Auto][0]-[15]

tREFIX9

設定值有:[Auto][0]-[127]

<u>OREF_RI</u>

設定值有:[Auto][0]-[255]

Misc.

MRC Fast Boot

本項目用來啟用、停用或自動設定 MRC fast boot。 設定值有:[Auto] [Enabled] [Disabled]

Delay after Train

本項目用來讓您在極致超頻期間訓練動態隨機存取記憶體達到特定溫度後啟用 10 秒延遲。設定值有:[Disabled][Enabled]

DRAM CLK Period

本項目用來設定動態隨機存取記憶體的時間週期。 設定值有:[Auto][1]-[58]

Memory Scrambler

本項目用來開啟或關閉記憶體擾頻支援。 設定值有:[Enabled][Disabled]

Channel A DIMM Control

本項目用來開啟或關閉 Channel A 記憶體插槽。

設定值有:[Enable Both DIMMS][Disable DIMM0][Disable DIMM1][Disable Both DIMMS]

Channel B DIMM Control

本項目用來開啟或關閉 Channel B 記憶體插槽。

設定值有:[Enable Both DIMMS][Disable DIMM0][Disable DIMM1][Disable Both DIMMS]

MCH Full Check

啟用本項目以加強系統穩定性,停用本項目以增強記憶體超頻能力。 設定值有:[Auto] [Enabled] [Disabled]

Mem Over Clock Fail Count

設定值有:[Auto][1]-[255]

Training Profile

本項目用來選擇 DIMM training 資料。

設定值有:[Auto] [Standard Profile] [ASUS User Profile]

4-24 第四章: BIOS 程式設定

<u>DLLBwEn</u>

選擇數值 2 至 4 以獲得最佳的記憶體超頻。 設定值有:[Auto][0] - [7]

Legacy Mode

本項目用來開啟或關閉傳統模式中的解決方案。 設定值有:[Enabled] [Disabled]

SPD Write Disable

本項目用來開啟或關閉設定 SPD Write Disable。為了安全起見,您必須設定禁止寫入 SPD。

設定值有:[TRUE][FALSE]

Digi+ VRM

CPU Load-line Calibration

Load-line 是根據 Intel 所訂立之 VRM 規格,其設定值將影響 CPU 電壓。CPU 運作電壓將依 CPU 的負載呈比例性遞減,當您將此項目的設定值設定越高時, 將可提高電壓值與超頻能力,但會增加 CPU 及 VRM 的溫度。

設定值有: [Auto] [Level 1] - [Level 7]



實際提升的效能視 CPU 型號而異。



請勿將散熱系統移除,散熱環境需受到監控。

Synch ACDC Loadline with VRM Loadline

開啟本項目來自動調整 VRM 負載線以匹配 AC/DC 負載線。

設定值有:[Enabled][Disabled]

CPU Current Capability

本項目用來設定較高的數值提供更大的總電力範圍,同時擴展超頻頻率的範 圍。當系統超頻,或是 CPU 在較高負載需要獲得額外的電力支援時,請選擇較 高的數值。

設定值有:[Auto][100%]-[170%]



當 CPU 超頻或是需負載額外的電力時,請設置較高的數值。

CPU VRM Switching Frequency

本項目會影響 VRM 暫態響應速度與元件溫度的產生。選擇 [Manual] 設定較高的頻率可以獲得較快的暫態響應速度。

設定值有:[Auto][Manual]



請勿將散熱系統移除,散熱環境需受到監控。



以下項目只有在 CPU VRM Switching Frequency 設定為 [Manual] 時才會出現。

Fixed CPU VRM Switching Frequency (KHz)

本項目可讓您設定固定的 VRM 頻率。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。數 值以 50kHz 為間隔,變更的範圍由 250kHz 至 500kHz。



以下項目只有在 CPU VRM Switching Frequency 設定為 [Auto] 時才會出現。

VRM Spread Spectrum

本項目可讓您啟動 VRM Spread Spectrum 項目以增加系統穩定性。啟用本項目可減少峰值噪聲;超頻時關閉此設定。

設定值有: [Auto] [Disabled] [Enabled]



以下項目只有在 VRM Spread Spectrum 設定為 [Disabled] 時才會出現。

Active Frequency Mode

啟用本項目以增強省電選項。

設定值有:[Disabled][Enabled]

CPU Power Duty Control

本項目用來調整每個元件相數的電流與散熱環境。

[T.Probe] 維持各相散熱平衡。

[Extreme] 維持各相電流平衡。



當本項目設定為 [Extreme] 時請勿將散熱系統移除,散熱環境需受到監控。

CPU Power Phase Control

本項目提供 CPU 電源相數控制設定。

設定值有:[Auto][Standard][Extreme]



當本項目設定為 [Extreme] 時請勿將散熱系統移除, 散熱環境需受到監 控。



以下項目只有使用內建顯示卡時才會出現。

CPU Graphics Load-line Calibration

Load-line 是根據 Intel 所訂立之 VRM 規格,其設定值將影響繪圖處理器電壓。 繪圖處理器運行電壓將依繪圖處理器的負載呈比例性遞減。從 Level 1 至 Level 7 中選擇,以將處理器圖形電源電壓從 100% 調整至 15%。

設定值有:[Auto][Level 1]-[Level 7]



實際提升的效能將視 CPU 型號而異。請勿將散熱系統移除。

CPU Graphics Current Capability

本項目用來設定繪圖處理器超頻的總電力範圍,較高的設定值提供較大的總電力範圍,同時擴充超頻頻率的範圍。

設定值有:[Auto][100%]-[140%]



當 CPU 超頻或是需負載額外的電力時,請設定較高的數值。

CPU Graphics VRM Switching Frequency

本項目會影響繪圖處理器暫態響應速度與元件溫度的產生。選擇 [Manual] 設定較高的頻率可以獲得較快的暫態響應速度。

設定值有:[Auto][Manual]



以下項目只有在 CPU Graphics VRM Switching Frequency 設定為 [Manual] 時才會出現。

Fixed CPU Graphics Switching Frequency (KHz)

本項目讓您設定更高的頻率以獲得較快的暫態響應速度。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。數值以 50kHz 為間隔,變更的範圍由 250kHz 至 500kHz。

CPU Graphics Power Phase Control

本項目用來設定繪圖處理器的電力相式控制功能。較高的值可提供更寬的總功 率範圍,並同時擴大超頻頻率範圍。

設定值有:[Auto][Standard][Extreme]



當本項目設定為 [Extreme] 時請勿將散熱系統移除, 散熱環境需受到監控。

Boot Voltages

CPU Core/Cache Boot Voltage

設定值有:[Auto][0.600]-[1.700]

CPU System Agent Boot Voltage

設定值有:[Auto][0.7000]-[1.7500]

CPU VCCIO Boot Voltage

設定值有:[Auto][0.9000]-[1.8000]

PLL Termination Boot Voltage

設定值有:[Auto][0.80000]-[1.60000]

CPU Standby Boot Voltage

設定值有:[Auto][0.800]-[1.800]

Internal CPU Power Management

本項目用來管理與設定 CPU 電力。

Maximum CPU Core Temperature

本項目可讓您為處理器核心數設定許可的溫度。當處理器達設定溫度時會減 速或暫停運轉,以避免造成損壞。使用 <+> 與 <-> 鍵來調整數值。設定值有: [Auto][62]-[115]

Turbo Mode Parameters

CPU Core/Cache Current Limit Max.

本項目可讓您設定更高的電流限制以防止超頻時的頻率或功率節流。使用 <+> 與 <-> 鍵來調整數值。設定值有:[Auto][0.00]-[255.75]

CPU Graphics Current Limit

本項目可讓您設定更高的電流限制以防止超頻時的頻率或功率節流。使用 <+> 與 <-> 鍵來調整數值。設定值有:[Auto][0.00]-[255.50]

Long Duration Package Power Limit

亦稱為 power limit 1 in Watts。本項目用來設定渦輪倍頻(turbo ratio)的瓦 數,預設值為散熱設計功率(thermal design power)。

設定值有:[Auto][1]-[4095]

Package Power Time Window

亦稱為 power limit 1 in seconds。本項目用來設定渦輪倍頻(turbo ratio)維持的時間長度。

設定值有:[Auto][1]-[448]

Short Duration Package Power Limit

亦稱為 Power Limit 2 in Watts。這是第二項電源限制,當封包電源超過 Power Limit 1 時,提供您快速的防護。預設值為 long duration limit 的 1.25 倍。根據 Intel 的標準,當渦輪倍頻超過 Power Limit 2 時,平台須能支援維持的時間長度 至 10 毫秒,而華碩主機板可以支援更長的時間。

設定值有:[Auto][1]-[4095]

IA AC Load Line

本項目用來設定 1/100 mOhms 的 AC loadline。使用 <+> 與 <-> 鍵來調整數 值。

設定值有:[Auto][0.01]-[62.49]

IA DC Load Line

本項目用來設定 1/100 mOhms 的 DC loadline。使用 <+> 與 <-> 鍵來調整數 值。

設定值有:[Auto][0.01]-[62.49]

TVB Voltage Optimizations

本項目用來控制 Intel Thermal Velocity Boost(TVB)功能。 設定值有:[Auto][Enabled][Disabled]

TVB Ratio Clipping

本項目控制的 Intel Thermal Velocity Boost (TVB) 功能的處理器因封裝溫度 高而導致核心頻率降低時,需關閉以支援在高於預設最大渦輪頻率上超頻。使用 Overclocking Mailbox command 0x18 / 0x19。

設定值有:[Auto][Enabled][Disabled]

V-Max Stress

當本項目設定為 [Enabled] 時,若砂上的最大電壓過高可能會造成頻率降低;若關閉頻率則不會。

設定值有:[Auto][Enabled][Disabled]

Min. CPU Cache Ratio

本項目用來設定處理器的非核心比值至可能的最小值。使用 <+> 與 <-> 按鍵來調整 數值。

設定值有:[Auto][8]-[53]

Max. CPU Cache Ratio

本項目用來設定處理器的非核心比值至可能的最大值。使用 <+> 與 <-> 按鍵來調整 數值。

設定值有:[Auto][8]-[53]

Max. CPU Graphics Ratio

本項目用來設定繪圖處理器的核心比值。請使用 <+> 與 <-> 來調整數值。核心比值 將視系統負載而異。

設定值有:[Auto][1]-[23]

CPU Core/Cache Voltage

設定提供處理器核心的電壓模式。設定值有:[Auto] [Manual Mode] [Offset Mode] [Adaptive Mode]



以下項目只有在 CPU Core/Cache Voltage 設定為 [Manual Mode] 時才會 出現。

CPU Core Voltage Override

本項目用來設定處理器核心電壓覆寫。 設定值有:[Auto][0.600]-[1.700]



以下項目只有在 CPU Core/Cache Voltage 設定為 [Offest Mode] 時才會出現。

Offset Mode Sign

[+] 設定正數值偏移電壓。

[-] 設定負數值偏移電壓。

CPU Core Voltage Offset

本項目用來設定在 turbo 模式時處理器核心的電壓總量,當設定高處理器核心 頻率時請增加電壓總量,設定的電壓會受到 offset 數值的影響。

設定值有:[Auto][-0.635] - [0.635]



以下項目只有在 CPU Core/Cache Voltage 設定為 [Adaptive Mode] 時才 會出現。

Offset Mode Sign

- [+] 設定正數值偏移電壓。
- [-] 設定負數值偏移電壓。

Additional Turbo Mode CPU Core Voltage

本項目用來設定在 turbo 模式時處理器核心的電壓總量,當設定高處理器核心 頻率時請增加電壓總量,設定的電壓會受到 offset 數值的影響。

設定值有:[Auto][0.250] - [1.920]

Offset Voltage

本項目用來設定 CPU core voltage offset 數值。設定值有:[Auto][0.001] -[0.999]

DRAM Voltage

設定值有:[Auto][1.000]-[2.000]

CPU VCCIO Voltage

設定值有:[Auto][0.900]-[1.800]

CPU System Agent Voltage

設定值有: [Auto] [0.700] - [1.750]

PLL Termination Voltage

設定值有:[Auto][0.800]-[1.600]

CPU Graphics Voltage Mode

本項目用來設定饋送到顯示卡的電壓模式。Manual Mode 可讓您自訂數值; Offset Mode 可透過 SVID 修改數值。

設定值有:[Auto][Manual Mode][Offset Mode]



以下項目只有在 CPU Graphics Voltage Mode 設定為 [Manual Mode] 時 才會出現。

CPU Graphics Voltage Override

本項目用來設定處理器核心電壓。 設定值有:[Auto][0.600]-[1.700]



以下項目只有在 CPU Graphics Voltage Mode 設定為 [Offest Mode] 時才 會出現。

Offset Mode Sign

- [+] 設定正數值偏移電壓。
- [-] 設定負數值偏移電壓。

CPU Graphics Voltage Offset

本項目用來讓您透過外部電壓調節器為處理器輸入電壓。 設定值有:[Auto][-0.635] - [0.635]

PCH Core Voltage

設定值有:[Auto][0.900]-[1.800]

DRAM REF Voltage Control

DRAM CTRL REF Voltage on CHA/CHB

本項目可讓您設定記憶體匯流排控制線上的 DRAM 參考電壓。參考電壓為記憶 體電壓乘上設定值。

設定值有:[Auto][0.39500]-[0.63000]

DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL0-7

本項目用來設定記憶體的參考電壓。

設定值有:[Auto][0]-[63]

DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL0-7

本項目用來設定記憶體的參考電壓。

設定值有:[Auto][0] - [63]

DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL0-7

本項目用來設定記憶體的參考電壓。 設定值有:[Auto][0]-[63]

DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL0-7

本項目用來設定記憶體的參考電壓。 設定值有:[Auto][0]-[63]

DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL0-7 本項目用來設定記憶體的參考電壓。

設定值有:[Auto][0]-[63]

4.6 進階選單 (Advanced menu)

進階選單可讓您改變中央處理器與其他系統裝置的細部設定。



注意!在您設定本進階選單的設定時,不正確的數值將導致系統損毀。

My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monito
Platform Misc Configuration	СРО
CPU Configuration	Frequency Temperature 3700 MHz 34°C
 System Agent (SA) Configuration 	BCLK Core Voltag
PCH Configuration	100.00 MHz 1.021 V
PCH Storage Configuration	Ratio 37x
PCH-FW Configuration	
PCI Subsystem Settings	Memory
► USB Configuration	Frequency Voltage 2133 MHz 1.200 V
Network Stack Configuration	Capacity
NVMe Configuration	4096 MB
Onboard Devices Configuration	Voltage
➤ APM Configuration	+12V +5V 12 288 V 5 000 V
	+3.3V
Platform Misc Configuration	3.312 V

4.6.1 平台各項設定 (Platform Misc Configuration)

本項目用來設定與平台相關的功能。

VELS UEFI BIOS Utility - Advanced Mode 05:01/2020 12:20 [©] ⊕ English ⓐ MyFavorite(F3) ⓑ Qfan Control(F6) ⑦ Search(F9)	
My Favorites Main Al Iweaker <u>Advanced</u> Monitor Boot Iool Exit Advanced/Platform Misc Configuration Platform Misc Configuration Different Misc Configura	CPU Frequency Temperature 3700 MHz 33°C
PCL Express Native Yoke Malagement Disabled PCH - PCL Express DML Link ASPM Control Disabled	BCLK Core Voltage 100.00 MHz 1.048 V Ratio 37x Memory
L1 Substates Disabled PCI Express Clock Gating Enabled SA - PCI Express SA - PC	Frequency Voltage 2133 MHz 1.200 V Capacity 4096 MB
DMI Link ASPM Control Disabled • PEG - ASPM Disabled •	Voltage +12V +5V 12.288 V 5.000 V

PCI Express Native Power Management

本項目用來提升 PCI Express 的省電功能及作業系統的 ASPM 功能。

設定值有:[Disabled][Enabled]



以下項目只有在 PCI Express Native Power Management 設定為 [Enabled] 時才會出現。

Native ASPM

設定值有:[Auto][Enabled][Disabled]

PCH - PCI Express

PCH DMI ASPM Control

本項目可讓您控制 DMI Link 上北橋(NB)與南橋(SB)的 Active State Power Management (ASPM)。設定值有:[Disabled][L0s][L1][L0sL1][Auto]

ASPM

本項目用來選擇 ASPM state 的節能狀態。設定值有:[Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1] [Auto]

L1 Substates

本項目可讓您選擇設定 PCI Express L1 Substates。設定值有:[Disabled] [L1.1] [L1.1 & L1.2]

PCI Express Clock Gating

本項目用來開啟或關閉每個連接埠的 PCI Express Clock Gating。設定值有: [Disabled] [Enabled]

SA - PCI Express

DMI Link ASPM Control

本項目用來設定 DMI Link 上 CPU 與 PCH 的 ASPM (Active State Power Management)功能。在 CPU 與 PCH 中的 ASPM Control 都要設定為啟動才能使 ASPM 功能生效。

設定值有:[Disabled][L0s][L1][L0sL1]

PEG - ASPM

Jal

本項目用來控制 PEG 0 的 ASPM 支援。若 PEG 不是目前使用的裝置則無效。 設定值有:[Disabled] [Auto] [ASPM L0s] [ASPM L1] [ASPM L0sL1]

4.6.2 處理器設定(CPU Configuration)

本項目可讓您得知中央處理器的各項資訊與變更中央處理器的相關設定。

以下畫面所顯示項目可能會因您所安裝處理器不同而有所差異。

將捲軸往下捲動來顯示以下項目。

vesus UEFI BIOS Utility - Advanced Mode ou/202020 10:50 [©] ⊕ English ⊜ MyFavorite(F3) ≫ Qfan Control(F6) ⑦ Search(F9)	
My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monitor
← Advanced\CPU Configuration	СРИ
CPU Configuration Brand String Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz	Frequency Temperature 3700 MHz 34°C BCLK Core Voltage
CPU Signature 0xA0654	100.00 MHz 1.021 V
Microcode Revision C6	Ratio
Max CPU Speed 3700 MHz	37x
Min CPU Speed 800 MHz	·
CPU Speed 3700 MHz	Memory
Number of Processors 10Core(s) / 20Thread(s)	
Hyper Threading Technology Supported	2133 MHz 1.200 V
64-bit Supported	
EIST Technology Supported	4096 MB
CPU C3 state Supported	
CPU C6 state Supported	Voltage
CPU C7 state Supported	
CPU C8 state Supported	12.288 V 5.000 V

Software Guard Extensions (SGX)

本項目可讓您開啟或關閉 Software Guard Extensions (SGX)。

設定值有: [Disabled] [Software Controlled]

Tcc Offset Time Window

本項目可用來指定運作平均溫度限制(RATL)功能的時間窗。RATL 可以設定平均 最高溫度。

設定值有:[Auto][Disabled][5 ms]-[448 sec]

Hardware Prefetcher

本項目可以讓處理器在 L2 Cache 進行預取反饋和資料,從而降低記憶體負荷時間,改善系統效能。

設定值有:[Disabled][Enabled]

Adjacent Cache Line Prefetcher

本項目可以讓 L2 Cache 的中間快取線運作相鄰快取線預取功能,從而降低記憶體 負荷時間,改善系統效能。

設定值有:[Disabled][Enabled]

Intel (VMX) Virtualization Technology

當本項目設為 [Enabled] 時, 啟動 Intel 虛擬技術 (Virtualization Technology), 讓 硬體平台可以同時執行多個作業系統。

設定值有:[Disabled][Enabled]

Active Processor Cores

本項目可讓您設定在每個處理封包中啟用的處理器核心數量。

設定值有:[AII][1]-[3]

Hyper-Threading

啟動本項目可以讓高速執行緒處理器在作業系統內作為兩個邏輯處理器,允許作業 系統同時處理二個執行緒或處理器。

設定值有:[Enabled][Disabled]



以下項目只有在 Hyper-Threading 設定為 [Enabled] 時才會出現。

Per Core Hyper-Threading

Hyper-Threadign of Core 0-9

設定值有: [Auto] [Enabled] [Disabled]

MonitorMWait

本項目用來開啟或關閉 MonitorMWait。設定值有:[Enabled] [Disabled]

CPU Power Management Configuration

本項目用來管理與設定處理器電力。

Boot performance mode

本項目可讓您在控制作業系統前,在系統開機期間選擇處理器效能狀態。

設定值有:[Auto] [Max Battery] [Max Non-Turbo Performance] [Turbo Performance]

Intel(R) SpeedStep(tm)

本項目可以支援兩個以上的頻率。設定值有:[Auto] [Enabled] [Disabled]

Intel(R) Speed Shift Technology

本項目用來開啟或關閉 Intel(R) Speed Shift Technology 的支援。當開啟時, CPPC v2 介面可以讓硬體控制 P-states。

設定值有:[Auto][Enabled][Disabled]

Intel(R) Turbo Boost Max Technology 3.0

本項目用來啟動或關閉 Intel(R) Turbo Boost Max Technology 3.0 支援。當關 閉本功能時,將會由 CPPC v2 MSR 0x771 回報最大核心比值。預設值為開啟 ITBMT 使 BIOS 由 OC mailbox 0x1C 辨別 ITBMT 支援。

設定值有:[Enabled][Disabled]

Turbo Mode

本項目用來設定核心處理器的速度,使其在運作電力、電流與溫度條件限 制下,可以比基本運作頻率更快的速度運作。

設定值有:[Enabled][Disabled]



以下項目只有在 Intel(R) Turbo Boost Max Technology 3.0 設定為 [Enabled] 時才會出現。

Runtime SMM Polling

設定值有:[Disabled][16 mSec - 64 Sec]

CPU C-states

本項目用來設定 CPU States 的電源節能。 設定值有:[Auto][Disabled][Enabled]



以下項目只有在 CPU C-states 設定為 [Enabled] 時才會出現。

Enhanced C-states

本項目可以讓處理器在閒置時降低電力消耗。 設定值有:[Enabled] [Disabled]

CPU C3 Report

本項目可以讓您啟動或關閉 CPU C3 報告給作業系統。 設定值有:[Enabled][Disabled]

CPU C6 Report

本項目可以讓您啟動或關閉 CPU C6 報告給作業系統。 設定值有:[Enabled] [Disabled]

CPU C7 Report

本項目可以讓您啟動或關閉 CPU C7 報告給作業系統。 設定值有:[CPU C7] [CPU C7s] [Disabled]

CPU C8 Report

本項目可以讓您啟動或關閉 CPU C8 報告給作業系統。 設定值有:[Enabled] [Disabled]

CPU C9 Report

本項目可以讓您啟動或關閉 CPU C9 報告給作業系統。 設定值有:[Enabled] [Disabled]

CPU C10 Report

本項目可以讓您啟動或關閉 CPU C10 報告給作業系統。 設定值有:[Enabled][Disabled]

Package C State Limit

本項目可讓您設定處理器封包的 C-state 限制。 設定值有: [C0/C1][C2][C3][C6][C7][C7s][C8][C9][C10][CPU Default][Auto]

Thermal Monitor

本項目可讓您啟用或停用 Thermal Monitor。 設定值有:[Disabled] [Enabled]

Dual Tau Boost

本項目可讓您開啟 Dual Tau Boost 功能。僅適用於 CMLS 35W/65W/125W sku。

設定值有:[Disabled][Enabled]

4.6.3 系統代理設定 (System Agent Configuration)

本項目用來設定 PEG 埠與多重顯示螢幕的 Link Speed。

My Favorites Main Ai Tweaker	Advanced	Monitor	Boot	Tool	Exit		🔄 Hardwa	are Monito
 Advanced\System Agent (SA) Configuration 							CPU	
System Agent (SA) Configuration							Frequency	Temperatu
System Agent Bridge Name			CometLake				3700 MHz	34°C
SA PCIe Code Version			9.0.30.50					
VT-d		l	Disabled			•	100.00 MHz	1.021 V
		l						
Above 4G Decoding		[Enabled			•	37x	
Memory Configuration								
							Memory	
 Graphics Configuration 								
> PEG Port Configuration							2133 MHz	1.200 V

VT-d

本項目用來在記憶體控制中心開啟虛擬化技術。 設定值有:[Enabled] [Disabled]

Above 4G Decoding

本項目用來讓您在 4G 位址空間上解碼 64 位元裝置。 設定值有:[Enabled] [Disabled]

Memory Configuration

本項目用來設定記憶體配置參數。

<u>Memory Remap</u>

本項目用來開啟或關閉 4GB 以上的記憶體 remap。 設定值有:[Enabled][Disabled]

Graphics Configuration

本項目用來選擇以處理器或 PCIe 顯示裝置作為優先使用的顯示裝置。

Primary Display

本項目用來選擇以 CPU 或 PCIe 顯示裝置作為優先使用的顯示裝置。 設定值有:[Auto][CPU Graphics][PEG][PCIE]

DVMT Pre-Allocated

本項目可以讓您選擇內部顯示裝置使用的 DVMT 5.0 預置(固定)顯示記憶體 大小。

設定值有:[32M]-[1024M]

<u>RC6(Render Standby)</u>

本項目用來開啟 Render Standby 支援。

設定值有:[Disabled][Enabled]

PEG Port Configuration

本項目可以讓您設定 PEG Port 設定值。



PCIEx16_1 Link Speed

本項目用來設定 PCIEx16_1 插槽運作速度。 設定值有:[Auto][Gen1][Gen2][Gen3]

PCIEx16_2 Link Speed

本項目用來設定 PCIEx16_2 插槽運作速度。 設定值有:[Auto][Gen1][Gen2][Gen3]

4.6.4 PCH 設定 (PCH Configuration)

本項目用來設定 PCH PCI Express 速度。



PCI Express Configuration

本項目用來管理與設定 PCI Express 插槽。

PCIE Speed

本項目用來讓系統自動選擇 PCI Express 連接埠速度。設定值有:[Auto][Gen1] [Gen2][Gen3]。

4.6.5 PCH 儲存裝置設定 (PCH Storage Configuration)

當您進入 BIOS 設定程式時,BIOS 設定程式將自動偵測已安裝的 SATA 裝置。當 未偵側到 SATA 裝置時將顯示 Empty。

將捲軸往下捲動來顯示以下項目。

VESUS UEFI BIOS Utility - Advanced Mode 04/20/2020 11:28 [©] ⊕ English	
My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monitor
Advanced\PCH Storage Configuration	СРИ
PCH Storage Configuration	Frequency Temperature 3700 MHz 36°C
SATA Kontoiner(s) Enabled SATA Mode Selection AHCt	BCLK Core Voltage 100.00 MHz 1.021 V
Aggressive LPM Support Disabled	Ratio 37x
SMART Self Test Off SATAGG_1(Gray) Empty	Memory
≻ SATA6G_1(Gray)	Frequency Voltage
SATA6G_1(Gray)	Capacity
SATA6G_1 Hot Plug Disabled -	4096 MB
SATA6G_2(Gray) Empty	Voltage
> SATA6G_2(Gray)	
SATA6G 2(Grav) Fnabled -	12.288 V 5.000 V

SATA Controller(s)

本項目用來設定 SATA 裝置的自動偵測功能。設定值有:[Disabled] [Enabled]。



以下項目只有在 SATA Controller(s) 設定為 [Enabled] 時才會出現。

SATA Mode Selection [AHCI]

本項目可設定 Serial ATA 硬體裝置的相關設定。

[AHCI]	若要 Serial ATA 硬體裝置使用 Advanced Host Controller
	Interface (AHCI) 模式,請將本項目設定為 [AHCI]。AHCI
	模式可讓內建的儲存裝置啟動進階的 Serial ATA 功能,
	藉由原生指令排序技術來提升工作效能。

[Intel RST Premium With 若要使用 Intel Optane System Acceleration 時,請將本項 Intel Optane System 目設定為 [Intel RST With Intel Optane System Acceleration Acceleration (RAID)] (RAID)]。

Aggressive LPM support

本項目為 LPM (連結電源管理, link power management)設計,支援更好的能源節省。設定為關閉時, SATA 連接埠的熱抽換功能也會關閉。

設定值有:[Disabled][Enabled]

SMART Self Test

本項目用來開啟或關閉 POST 期間所有硬碟的 SMART 自我測試。設定值有:[On] [Off]

SATA6G_1(Gray) - SATA6G_6(Gray)



<u>SATA6G_1(Gray) - SATA6G_6(Gray)</u>

本項目可選擇 SATA 連接埠。 設定值有:[Disabled] [Enabled]。

SATA6G_1 - SATA6G_6 Hot Plug

只有當 SATA Mode Selection 設定為 [AHCI] 時,這些項目才會出現,并可用 來啟動或關閉支援 SATA 熱抽換功能。設定值有:[Disabled][Enabled]。

4.6.6 PCH-FW 設定 (PCH-FW Configuration)

本項目可以讓您設定 TPM 韌體。



PTT

本項目用來開啟或關閉 SkuMgr 中的 PTT。 設定值有:[Disabled][Enabled]

4.6.7 PCI 子系統設定 (PCI Subsystem Settings)

VEFI BIOS Utility - Advanced Mode 04/20/2020 11:36 [¢] ⊕ English	
My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monitor
← Advanced\PCI Subsystem Settings	CPU
SR-IOV Support Disabled -	Frequency Temperature 3700 MHz 33°C

SR-IOV Support

若系統支援 SR-IOV 的 PCIe 裝置,本項目用來開啟或關閉 Single Root IO Virtualization Support 功能。

設定值有:[Disabled][Enabled]

4.6.8 USB 裝置設定(USB Configuration)

本選單可讓您變更 USB 裝置的各項相關設定。



本選單的項目會因主機板而異。

UEFI BIOS Utility - Advanced Mode Monday 202020 11:36 [¢] ⊕ English	
My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monitor
← Advanced\USB Configuration	СРО
USB Configuration	Frequency Temperature 3700 MHz 34°C
2 XHCIs	BCLK Core Voltage 100.00 MHz 1.021 V
USB Devices: 1 Drive, 2 Keyboards, 1 Mouse	Ratio
Legacy USB Support Enabled	
XHCI Hand-off	Memory
Mass Storage Devices:	Frequency Voltage
JetFlashTranscend 4GB 8.07 Auto 👻	2133 MHZ 1.200 V
► USB Single Port Control	Capacity 4096 MB



在 Mass Storage Devices 項目中會顯示自動偵測到的數值或裝置。若無 連接任何裝置,則會顯示 None。
Legacy USB Support

[Enabled]	啟動在傳統作業系統中支援 USB 裝置功能。
[Disabled]	USB 裝置只能在 BIOS 程式設定中使用,無法在啟動裝置列表中被偵 測到。
[Auto]	系統可以在開機時便自動偵測是否有 USB 裝置存在,若是,則啟動 USB 控制器。

XHCI Hand-off

此項目預設為 [Disabled] 以便作業系統中的 XHCI 驅動程式支援 EHCI (enhanced host controller interface)。

[Enabled] 啟動支援沒有 XHCI hand-off 功能的作業系統。

[Disabled] 關閉本功能。

USB Single Port Control

本項目用來啟動或關閉個別 USB 連接埠。



USB 連接埠的位置請參考 3.1 主機板構造圖 與 2.11.1 後側面板連接埠的說明。

4.6.9 網路協定堆疊設定 (Network Stack Configuration)

本項目可讓您設定 lpv4 / lpv6 PXE 支援。



本選單的項目會因主機板而異。

VELES UEFI BIOS Utility - Advanced Mode 04/20/2020 11:37 [©] ⊕ English	
My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monitor
← AdvancedNetwork Stack Configuration	СРИ
Network Stack	Frequency Temperature 3700 MHz 34°C

Network stack

本項目用來啟動或關閉 UEFI 網路協定堆疊(network stack)功能。設定值有: [Disable][Enable]

以下選項只有在 Network Stack 設定為 [Enabled] 時才會出現。

Ipv4/Ipv6 PXE Support

本項目用來啟動或關閉 Ipv4/Ipv6 PXE 開機選項。 設定值有:[Disabled] [Enabled]

4.6.10 NVMe 設定 (NVMe Configuration)

本選單顯示已連結裝置的 NVMe 控制器與驅動資訊。



4.6.11 內建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration)

本項目可讓您切換 PCIe 通道並進行內建裝置設定。



本選單的項目會因主機板而異。

將捲軸往下捲動來顯示以下項目。

CLUEFI BIOS Utility - Advanced Mode Z0/2020 11:38 [¢] ⊕ English ⊡MyFavorite(F3) & Qfan ControKF6)	? Search(F9)	
My Favorites Main Ai Tweaker Advanced Monitor	Boot Tool Exit	Hardware Monito
 Advanced\Onboard Devices Configuration 		CPU
Hyper M.2X16	Disabled 👻	Frequency Temperature 3700 MHz 33°C
HD Audio	Enabled 👻	BCLK Core Voltage 100.00 MHz 1.021 V
Intel I219-LM LAN Controller	Enabled 🗸	Ratio
Intel 1225-LM LAN Controller	Enabled 👻	
Asmedia USB 3.2 Controller (Back 1A 1C)	Enabled -	Memory Frequency Voltage
USB power delivery in Soft Off state (S5)	Enabled -	2133 MHz 1.200 V
M.2_1 Configuration	Auto 👻	Capacity 4096 MB
PCIEX16_4 Configuration:	Auto	Voltage
→ Serial Port Configuration		+12V +5V 12.288 V 5.000 V

Hyper M.2X16

本項目用來針對 Hyper M.2X16 卡進行不同的設定,設定項目可能會因您的主機板 不同而異。相關資訊請參考您的主機板使用手冊。

HD Audio

本項目用來讓您使用 Azalia 高傳真音效控制器。設定值有:[Disable] [Enable]

Intel 1219-LM LAN Controller

本項目用來啟動或關閉內建 NIC。設定值有:[Disabled] [Enabled]

Intel 1225-LM LAN Controller

本項目用來啟動或關閉 Intel 網路。設定值有:[Disabled] [Enabled]

Asmedia USB 3.2 Controller (Back 1A 1C)

設定值有:[Disabled][Enabled]

USB power delivery in Soft Off State (S5)

本項目用來當您的電腦處於 S5 狀態時開啟或關閉 USB 電源。

設定值有:[Disabled][Enabled]

M.2_1 Configuration

[Auto]	自動偵測 M.2 裝置模式,若偵測到 SATA 裝置,將停用 SATA6G_2。
[SATA mode]	僅支援 M.2 SATA 裝置。請注意 SATA6G_2 連接埠在此模式下無法 使用。

[PCIE mode] 僅支援 M.2 PCIE 裝置。

PCIEX16_4 Configuration

 [Auto]
 SATA 5 與 6 插槽啟用時,以 PCIEX16_4 以 x2 模式運作。

 [x4 mode]
 僅支援 PCIEX16_4。請注意此模式下 SATA 5 至 8 插槽無法使用。

 [Disabled]
 支援所有 SATA 裝置。請注意此模式下 PCIEX16_4 無法使用。

序列埠設定(Serial Port Configuration)

以下的項目可以讓您進行序列埠設定。



本項目只有在主機板上有序列埠(COM)連接器時,才有作用。

Serial Port

本項目可以啟動或關閉序列埠。設定值有:[On][Off]



以下選項只有在 Serial Port 設定為 [On] 時才會出現。

Change Settings

本項目用來設定序列埠的位址。設定值有:[IO=3F8h; IRQ=4] [IO=2F8h; IRQ=3] [IO=3E8h; IRQ=4] [IO=2E8h; IRQ=3]

4.6.12 進階電源管理設定(APM Configuration)

本項目可讓您進行系統喚醒與睡眠設定。

VELES UEFI BIOS Utility - Advanced Mode ^{04/20/2020} 11:56 [¢] ⊕ English	
My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monitor
Advanced\APM Configuration	СРИ
Restore AC Power Loss Power Off	Frequency Temperature 3700 MHz 33°C
Energy Star Ready Disabled 🔹	
ErP Ready Disabled -	100.00 MHz 1.021 V
Power On By PCI-E Disabled	Ratio 37x
Device On Ru DTC	

Restore AC Power Loss

本項目讓您的系統在 AC 電源中斷後可進入 ON 狀態、OFF 狀態或是同時進入這兩種狀態。若您的系統設定 [Last State],則將系統設定回復到電源未中斷之前的狀態。

設定值有:[Power Off][Power On][Last State]

Energy Star Ready

設定值有:[Disabled][Enabled]

ErP Ready

在 S4+S5 或 S5 休眠模式下關閉某些電源,減少待機模式下電力的流失,以符合 歐盟能源使用產品(Energy Related Product)的規範。當設定為 [Enabled] 時,其他 PME 選項將被關閉。

設定值有:[Disabled][Enable(S4+S5][Enable(S5)]

Power On By PCI-E

本項目用來啟動或關閉內建網路控制器或其他安裝的 PCI-E 網路卡的喚醒功能。 設定值有:[Disabled][Enabled]

Power On By RTC

本項目用來關閉或開啟即時時鐘(RTC) 喚醒功能,啟用時,您可自行設定天、小時、分、秒以安排時間讓系統自動開機。

4.6.13 HDD/SSD SMART Information

本選單顯示已連結裝置的 SMART 資訊。





NVM Express 裝置不支援 SMART 資訊。

4.7 監控選單 (Monitor menu)

監控選單可讓您檢視系統溫度/電力狀態,並可用來變更風扇設定。 將捲軸往下捲動來顯示其他 BIOS 項目。



本選單的項目會因主機板而異。

My Favorites IN	Ain Ai Tweaker	Advanced	Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monito
CPU Optional Fan Spe	ed		N/A	CPU
Chassis Fan 1 Speed			N/A	Frequency Temperature 3700 MHz 31°C
Chassis Fan 2 Speed			N/A	
Chassis Fan 3 Speed			N/A	100.00 MHz 1.021 V
CPU Core Voltage			+1.021 V	Ratio 37x
12V Voltage			+12.288 V	 Memory
5V Voltage			+5.000 V	Frequency Voltage
3.3V Voltage			+3.312 V	2133 MHz 1.200 V
 Q-Fan Configuration 				Capacity 4096 MB
Chassis Intrusion Dete	ection Support		Disabled	✓ Voltage
CPU Temperature LE	O Switch		Enabled	+12V +5V 12.288 V 5.000 V
The CPU_LED will light u	p to indicate high CPU temp	erature.		+3.3V 3.312 V

CPU Temperature, CPU Package Temperature, Motherboard Temperature, Chipset Temperature, T_Sensor Temperature [xxx $^{\circ}$ C/xxx $^{\circ}$ F]

本系列主機板具備了中央處理器、CPU Package 與主機板的溫度感測器。若是您不 想顯示偵測的溫度,請選擇[Ignore]。

CPU Fan Speed, CPU Optional Fan, Chassis Fan 1-3 Speed [xxxx RPM]

為了避免系統因為過熱而造成損壞,本系列主機板備有風扇的轉速 RPM (Rotations Per Minute)監控,所有的風扇都設定了轉速安全範圍,一旦風扇轉速低於安全範圍,華碩智慧型主機板就會發出警訊,通知使用者注意。如果風扇並未連接至主機板,本項目會顯示 N/A。若是您不想顯示偵測的速度,請選擇[Ignore]。

CPU Core Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage [x.xxxx V]

本系列主機板具有電壓監控的功能,用來確保主機板以及 CPU 接受正確的電壓準位,以及穩定的電流供應。若是您不想偵測這些項目,請選擇[Ignore]。

Q-Fan Configuration

Al Cooling

華碩 AI Cooling 可自動管理與控制所有主機板風扇,以確保根據當下系統負載 與溫度最有效的設定。啟用此功能後,AI Cooling 功能將會在不影響當下效能的 前提下,降低風扇速度以降低風扇噪音。您可透過華碩 Fan Xpert 軟體的風扇曲 線圖中的藍點追蹤風扇效能。

設定值有:[Enabled][Disabled]

<u>Q-Fan Tuning</u>

點選本項目會自動偵測最低速度並設定每個風扇的最小工作週期。

<u>CPU Q-Fan Control [Auto]</u>

本項目用來設定 CPU Q-Fan 運作模式。

[Auto] 偵測安裝的處理器風扇類型並自動切換控制模式。

[PWM Mode] 在 PWM 模式啟動 CPU Q-Fan 控制來使用 4-pin 處理器風扇。

 [DC Mode]
 當安裝 3-pin 的處理器風扇時,請選擇本項目來使用 Q-Fan 控制

 的 DC 模式。

[Disabled] 關閉 CPU Q-Fan 控制功能。

以下的項目只有在 CPU Q-Fan Control 設為 [Auto]、[PWM Mode] 與 [DC Mode] 時才會出現。

CPU Fan Step Up

本項目可以讓您設定 CPU Fan Step Up 的數值。設定值有:[0 sec][2.1 sec][2.8 sec][3.6 sec][4.2 sec][5.0 sec][6.3 sec][8.5 sec][12 sec][25 sec]

CPU Fan Step Down

本項目可以讓您設定 CPU Fan Step Down 的數值。設定值有:[0 sec][2.1 sec] [2.8 sec][3.6 sec][4.2 sec][5.0 sec][6.3 sec][8.5 sec][12 sec][25 sec]

CPU Fan Speed Low Limit

本項目可以讓您設定 CPU Q-Fan Control 的功能及處理器風扇速度。設定值 有:[lgnore][200 RPM][300 RPM][400 RPM][500 RPM][600 RPM]

CPU Fan Profile [Standard]

本項目用來設定處理器風扇適當的效能。

- [Standard] 設定可讓處理器風扇依據處理器的溫度自動調整。
- [Silent] 設定可讓風扇速度調整到最低,並擁有最安靜的執行環境。
- [Turbo] 設定以獲得處理器風扇的最大轉速。
- [Manual] 設定以指派詳細的風扇轉速控制參數。



以下項目只有在 CPU Fan Profile 設為 [Manual] 時才會出現。

CPU Upper Temperature

使用 <+> 或 <-> 鍵調整處理器的最大值。當溫度高於最大值時,處理器風 扇會以最大的轉速運作。

CPU Max. Duty Cycle(%)

使用 <+> 或 <-> 鍵調整處理器風扇的最大工作週期。當溫度達到最大值時,處理器風扇會以最大的轉速運作。

CPU Middle Temperature

使用 <+> 與 <-> 鍵設定處理器的中間溫度。

CPU Middle Duty Cycle(%)

請使用 <+> 或 <-> 鍵調整處理器風扇的中間工作週期。

CPU Lower Temperature

使用 <+> 或 <-> 鍵調整處理器溫度的最小值。當溫度低於最小值時,處理 器風扇將以最小轉速運作。

CPU Fan Min. Duty Cycle(%)

使用 <+> 或 <-> 鍵調整處理器風扇的最小工作週期。當溫度低於最小值時,處理器風扇會以最小的轉速運作。

Chassis Fan(s) Configuration

Chassis Fan 1-3 Q-Fan Control

本項目用來設定機殼風扇運作模式。

[Auto] 偵測安裝的機殼風扇類型並自動切換控制模式。

[PWM Mode] 在 PWM 模式啟動 Chassis Fan Q-Fan 控制來使用 4-pin 機殼風 扇。

 [DC Mode]
 在 DC 模式啟動 Chassis Fan Q-Fan 控制來使用 3-pin 機殼風扇。

 [Disabled]
 關閉 Q-Fan 控制功能。



以下的項目只有在 Chassis Fan 1-3 Q-Fan Control 設為 [Auto]、[PWM Mode] 與 [DC Mode] 時才會出現。

Chassis Fan 1-3 Q-Fan Source

本項目用來根據選擇的溫度來源控制指派的風扇。

設定值有:[CPU] [MotherBoard] [PCH] [Chipset] [T_Sensor] [Multiple Sources]



於多個溫度源中選擇三個(最多)溫度源後,風扇將會自動改變預設的 最高溫度。

Chassis Fan 1-3 Step Up

本項目可以讓您設定機殼風扇 Step Up 的數值。

設定值有:[0 sec][12 sec][25 sec][51 sec][76 sec][102 sec][127 sec][153 sec][178 sec][204 sec]

Chassis Fan 1-3 Step Down

本項目可以讓您設定機殼風扇 Step Down 的數值。

設定值有:[0 sec][12 sec][25 sec][51 sec][76 sec][102 sec][127 sec][153 sec][178 sec][204 sec]

Chassis Fan 1-3 Fan Speed Low Limit

本項目用來關閉或設定機殼風扇的警告轉度。

設定值有:[Ignore][200 RPM][300 RPM][400 RPM][500 RPM][600 RPM]

Chassis Fan 1-3 Profile

本項目用來設定機殼風扇適當的效能。

[Standard]	讓機殼風扇依據處理器的溫度自動調整。
[Silent]	將風扇速度調整到最低,並擁有最安靜的執行環境。
[Turbo]	來獲得機殼風扇的最大轉速。
[Manual]	來指派詳細的風扇轉速控制參數。



以下項目只有在 Chassis Fan 1-3 Profile 設為 [Manual] 時才會出現。

Chassis Fan 1-3 Upper Temperature

使用 <+> 或 <-> 鍵調整機殼風扇溫度的最大值。當溫度高於最大值時,機 殼風扇將以最大轉速運作。

Chassis Fan 1-3 Max. Duty Cycle (%)

使用 <+> 或 <-> 鍵調整機殼風扇的最大工作週期。當溫度達到最大值時, 機殼風扇將以最大轉速運作。

Chassis Fan 1-3 Middle Temperature

使用 <+> 或 <-> 鍵設定機殼風扇的中間溫度。

Chassis Fan 1-3 Middle. Duty Cycle (%)

使用 <+> 或 <-> 鍵調整機殼風扇的中間工作週期。

Chassis Fan 1-3 Lower Temperature

使用 <+> 或 <-> 鍵調整機殼風扇溫度的最小值。當溫度低於最小值時,機 殼風扇將以最小轉速運作。

Chassis Fan 1-3 Min. Duty Cycle(%)

使用 <+> 或 <-> 鍵調整機殼風扇的最小工作週期。當溫度低於最小值時, 機殼風扇將以最小轉速運作。

Chassis Intrusion Detection Support

當本項目設定為 [Enabled] 時可啟用機殼偵測功能。 設定值有:[Enabled] [Disabled]

CPU Temperature LED Switch

本項目讓您開啟或關閉處理器溫度的 LED 指示燈。 設定值有:[Enabled] [Disabled]

4.8 啟動選單(Boot menu)

本選單可讓您變更系統啟動裝置與相關功能。

UEFI BIOS Utility - Advanced Mode Veri202020 12:05 [¢] ⊕ English	
My Favorites Main Ai Tweaker Advanced Monitor <u>Boot</u> Tool Exit	Hardware Monitor
CSM (Compatibility Support Module)	СРО
➤ Secure Boot	Frequency Temperature 3700 MHz 33°C
Boot Configuration	BCLK Core Voltage 100.00 MHz 1.021 V
Boot Option Priorities	
	Memory
	Frequency Voltage
	Capacity 4096 MB

CSM (相容性支援模組)

本項目用來設定 CSM(相容性支援模組)項目來完全支援各種 VGA、啟動裝置和 附加裝置,藉以獲得更佳的相容性。

Launch CSM

[Enabled] 為獲得更好的相容性,開啟 CSM 以完全支援非 UEFI 驅動的附加 裝置或 Windows UEFI 模式。

[Disabled] 關閉此功能。



以下的項目只有在 Launch CSM 設為 [Enabled] 時才會出現。

Boot Devices Control

本項用來選擇想要啟動的裝置類型。設定值有:[UEFI and Legacy OpROM] [Legacy OpROM only][UEFI only]。

Boot from Network Devices

本項目用來選擇想要執行的網路裝置。設定值有:[Legacy only] [UEFI only] [Ignore]。

Boot from Storage Devices

本項用來選擇想要執行的儲存裝置類型。設定值有:[Legacy only] [UEFI only] [Ignore]。

Boot from PCI-E/PCI Expansion Devices

本項目用來選擇想要執行的 PCIe/PCI 擴充裝置類型。設定值有:[Legacy only] [UEFI only] [Ignore]。

Secure Boot

本項目用來設定 Windows[®] 安全啟動的相關參數以及管理系統金鑰,以提升系統在 開機自我偵測(POST)時的安全性,避免受到未授權的使用者與惡意軟體的危害

OS Type

[Windows UEFI Mode]	本項目用來選擇安裝的作業系統。執行 Microsoft [®] 安全開機檢查。只有在 Windows [®] UEFI 模式或其他 Microsoft [®] 安全開機相容作業系統中開機時選擇此項 目。
[Other OS]	在 Windows [®] 非 UEFI 模式中開機時獲得最佳功能。 Microsoft [®] 安全開機功能只可在 Windows [®] UEFI 模式 下正確執行。

Key Management

Clear Secure Boot keys

本項目只有在載入預設的安全開機金鑰時才會出現。本項目可以清除所有預設 安全開機金鑰。

Save all Secure Boot variables

本項目用來將安全開機金鑰儲存至 USB 儲存裝置。

PK Management

平台金鑰(PK)鎖定並保護韌體遭到未授權的變更。在進入作業系統前需先驗 證平台金鑰(PK)。

Save To File

本項目用來將平台金鑰(PK)儲存至 USB 儲存裝置。

Set New key

本項目用來由 USB 儲存裝置載入已下載平台金鑰(PK)。

Delete key

本項目用來移除系統中的平台金鑰(PK),當平台金鑰移除後即無法使用 安全開機金鑰。設定值有:[Yes][No]。



PK 檔必須格式化為一個基於時間認證變量的 UEFI 變量構造。

KEK Management

KEK(金鑰交換金鑰[Key-exchange Key]或金鑰註冊金鑰[Key-Enrollment Key])用來管理簽名資料庫(db)與撤銷簽名資料庫(dbx)。



Key-exchange Key (KEK) 指的是 Microsoft[®] Secure Boot Key-Enrollment Key (KEK)。

Save to file

本項目用來儲存 KEK 至 USB 儲存裝置。

Set New Key

本項目用來由 USB 儲存裝置載入已下載 KEK。

Append Key

本項目用來由儲存裝置載入附加的 KEK,以管理附加的簽名資料庫(db) 與撤銷簽名資料庫(dbx)。

Delete Key

本項目用來移除系統中的 KEK。設定值有:[Yes][No]。



KEK 檔必須格式化為一個基於時間認證變量的 UEFI 變量構造。

DB Management

db(認證簽名資料庫)列出可以在單一電腦載入之 UEFI 應用程式、作業系統 載入器與 UEFI 驅動程式的簽名者或圖片影像。

Save to file

本項目用來儲存 db 至 USB 儲存裝置。

Set New Key

本項目用來由 USB 儲存裝置載入已下載的認證簽名資料庫(db)。

Append Key

本項目用來由儲存裝置載入附加的認證簽名資料庫(db),以安全的載入 更多的圖片影像。

Delete Key

本項目用來移除系統中的 db 檔。設定值有:[Yes] [No]。



db 檔必須格式化為一個基於時間認證變量的 UEFI 變量構造。

DBX Management

dbx(撤銷簽名資料庫)列出 db 項目中不再被信任且無法被載入之被禁止的圖 片影像。

Save to file

本項目用來儲存 dbx 至 USB 儲存裝置。

Set New Key

本項目用來由 USB 儲存裝置載入已下載的 dbx。

Append Key

本項目用來由儲存裝置載入附加的 dbx,以管理附加的簽名資料庫(db) 與撤銷簽名資料庫(dbx)。

Delete Key

本項目用來移除系統中的 dbx 檔。設定值有:[Yes] [No]。



dbx 檔必須格式化為一個基於時間認證變量的 UEFI 變量構造。

Boot Option Priorities

本項目讓您自行選擇開機磁碟並排列開機裝置順序。依照 1st、2nd、3rd 順序分別 代表其開機裝置順序,而裝置的名稱將因使用的硬體裝置不同而有所差異。



- · 欲進入 Windows[®] 安全模式時,請在開機自我偵測(POST)時按下
 <F8>(Windows[®] 8 不支援這項功能)。
- · 開機時您可以在 ASUS Logo 出現時按下 <F8> 選擇啟動裝置。

Boot Override

本項目將顯示可使用的裝置,裝置的名稱將因使用的硬體裝置不同而有所差異。點 選任一裝置可將該將置設定為開機裝置。

4.9 工具選單(Tool menu)

本工具選單可以讓您針對特別功能進行設定。請選擇選單中的選項並按下 <Enter> 鍵來顯示子選單。



Flexkey

[Reset] 重新啟動系統。 [DirectKey] 啟動後直接進入 BIOS。

Setup Animator

本項目用來啟動或關閉設定動畫。設定值有:[Disabled][Enabled]。

4.9.1 ASUS EZ Flash 3 程式

本項目可以讓您啟動華碩 EZ Flash 3 程式,按下 <Enter> 會出現再次確認的視窗,請使用左右鍵選擇 [Yes] 或 [No],接著按下 <Enter> 確認。



請參考 4.11.2 華碩 EZ Flash 3 的說明。

4.9.2 安全清除 (Secure Erase)

固態硬碟(SSD)會隨著使用的時間與次數而降速。請定期清除固態硬碟,以維持 良好速度。

欲使用安全清除功能,請在 Advanced Mode 選擇 Tool > Secure Erase。

對固態硬碟進行安全清除資料時,請勿將電腦關機或重新啟動。
 Secure Erase 僅支援 Intel SATA 連接埠,更多詳細資料請參考 3.1 主機板結構圖的說明。





狀態說明:

- Frozen 當選取的磁碟機狀態為 Frozen 時,不能執行安全清除。若要 移除鎖定,應對 SSD 執行一次開機循環。透過將磁碟機先拔除後再 插入即可完成此操作。
- Locked 為避免無法順利於 SSD 執行安全清除,在執行安全清除時, 請先解開已由華碩設定密碼的第三方軟體(Third-party software)。

4.9.3 ASUS User Profile

本選單可以讓您儲存或載入 BIOS 設定。

DEFI BIOS Utility - Advanced Mode 04202020 12:11 [®] ⊕ English ⊕ MyFavorite(F3) & Qfan Control(F6) ⑦ Search(F9)	
My Favorites Main Ai Tweaker Advanced Monitor Boot <u>Tool</u> Exit	Hardware Monitor
← Tool\ASUS User Profile	CPU
ASUS User Profile	Frequency Temperature 3700 MHz 34°C
Profile 1 status: Not assigned	BCLK Core Voltage
Profile 2 status: Not assigned	100.00 MHz 1.021 V
Profile 3 status: Not assigned	Patio
Profile 4 status: Not assigned	37x
Profile 5 status: Not assigned	
Profile 6 status: Not assigned	Memory
Profile 7 status: Not assigned	Frequency Voltage
Profile 8 status: Not assigned	2133 MHz 1.200 V
Load Profile	Capacity
The last loaded profile: N/A	4096 MB
Load from Profile	Voltage
Profile Setting	+12\/ +5\/
Profile Name	12.288 V 5.000 V

Load from Profile

本項目可以讓您載入先前儲存在 BIOS Flash 中的 BIOS 設定。輸入一個儲存在 BIOS 設定中的設定檔編號,然後按下 <Enter> 鍵並 選擇 Yes 來載入檔案。



• 建議您只在相同的記憶體/處理器設定與相同的 BIOS 版本狀態下,更新 BIOS 程式。

Profile Name

本項目用來輸入設定檔名稱。

Save to Profile

本項目可以讓您儲存目前的 BIOS 檔案至 BIOS Flash 中,並建立一個設定檔。從1 至8 選擇一個設定檔編號並輸入該編號,然後按下 <Enter> 鍵,接著選擇 Yes。

Load/Save Profile from/to USB Drive

本項目可以由 USB 儲存裝置載入或儲存設定檔,或是載入或儲存設定檔至 USB 儲存裝置。

4.9.4 ASUS SPD Information

本選單顯示記憶體插槽的相關資訊。

	y – Advanced Mode	n Control(F6)	? Sparch(F9)			
Monday IZ, IZ	Ai Tweaker Advanced	Monitor	r Boot <u>Tool</u> Exit		F Hardwa	re Monitor
DIMM Slot Number			DIMM_B2	•	Frequency 3700 MHz	Temperature 34°C
Manufacturer Module Size Maximum Bandwidth			Samsung 4096MB 2133MHz		BCLK 100.00 MHz	Core Voltage 1.021 V
Type Part Number Serial Number			DDR4 M378A5143DB0-CPB 02115e3c		Ratio 37x	
Product Week/Year SPD Ext.					Memory Frequency	Voltage
JEDEC ID JEDEC		JEDEC ID	JEDEC		2133 MHz	1.200 V
Frequency(MHz) 2133 Voltage(V) 1.200		tRRD_S tRRD_L tREC1			4096 MB	
tRCD 15 tRP 15					Voltage	
tRAS 36 +PC 50		tFAW +CCD I	23 6		12.288 V	5.000 V

4.10 離開 BIOS 程式(Exit menu)

本選單可讓您讀取 BIOS 程式出廠預設值與離開 BIOS 程式,並可儲存與取消對 BIOS 項目的變更。你也可以由 Exit 選單進入 EZ Mode。



Load Optimized Defaults

本項目可讓您載入 BIOS 程式設定選單中每個參數的預設值。當您選擇本項目或按下 <F5>,便會出現一個確認對話視窗,選擇 OK 以載入預設值。

Save Changes & Reset

當您完成對 BIOS 設定程式所做的變更後,請選擇本項目或按下 <F10>,將會出現 一個確認對話視窗,請選擇 OK 以儲存設定並離開 BIOS 設定程式。

Discard Changes & Exit

本項目可讓您放棄所做的變更,並回復原先儲存的設定。在選擇本項目或按下 <Esc>鍵後,將會出現一個確認對話視窗,請選擇 Yes 以放棄任何設定並載入原先儲存的設定,同時離開 BIOS 設定程式。

Launch EFI Shell from USB devices

本項目可以讓您由含有資料系統的裝置中啟動 EFI Shell (shellx64.efi)。

4.11 更新 BIOS 程式

華碩網站上提供有最新的 BIOS 程式,可以強化系統的穩定度、相容性或執行效能,但是執行 BIOS 程式更新是具有潛在性風險的,若是使用現有版本的 BIOS 程式 都沒有發生問題時,請勿手動執行更新 BIOS 程式。不適當的 BIOS 程式更新可能會 導致系統開機失敗。若有需要,請使用以下各節的方法來更新您的 BIOS 程式。



請造訪華碩網站(<u>http://tw.asus.com</u>)來下載本主機板最新的 BIOS 程 式。

以下的工具程式項目為提供您管理與更新主機板 BIOS 設定程式。

- 1. EZ Update:在 Windows 作業系統中更新 BIOS 程式。
- 2. ASUS EZ Flash 3: 使用 USB 隨身碟來更新 BIOS。
- 3. ASUS CrashFree BIOS 3:當 BIOS 檔案遺失或損毀時,可以使用 USB 隨身碟或 主機板的驅動程式與公用程式光碟來更新 BIOS。

4.11.1 EZ Update

EZ Update 是一套可以讓您在 Windows 作業系統下,用來更新主機板 BIOS 檔案的 公用程式。



- 在使用 EZ Update 之前,請先確認您已經經由內部網路對外連接,或 者經由網際網路服務供應商(ISP)所提供的連線方式連接到網際網路。
- · 這個程式可以在主機板附贈的驅動程式及公用程式光碟中找到。

4.11.2 華碩 EZ Flash 3

華碩 EZ Flash 3 程式讓您能輕鬆的更新 BIOS 程式,可以不必再透過開機片的冗長程式或是到 DOS 模式下執行。



請依照以下步驟透過 EZ Flash 3 更新 BIOS 程式:

- 1. 將儲存有最新的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟插入 USB 連接埠。
- 2. 進入 BIOS 設定程式的 Advanced Mode, 選擇 Tool > ASUS EZ Flash Utility, 接 著請按下 <Enter> 鍵。
- 3. 請使用 <Tab> 鍵操控 Drive 區域。
- 4. 請利用上/下方向鍵找到存放有最新 BIOS 檔案的 USB 隨身碟,接著請按下 <Enter> 鍵。
- 5. 請使用 <Tab> 鍵操控 Folder Info 區域。
- 6. 請利用上/下方向鍵找到 USB 隨身碟中最新的 BIOS 檔案,接著請按下 <Enter> 鍵 開始 BIOS 更新作業。當 BIOS 更新作業完成後請重新啟動電腦。

ASUS EZ Flash 3 Utility v03.00	anced Mode		
Model: W480/SYS	Version: 0207		Date: 03/03/2020
File Path: fs0:\			
Drive	Folder		
Storage Device(s) fs0:\ [3825 M8]	03/03/2020 17:25	<dir></dir>	System Volume Information

4.11.3 華碩 CrashFree BIOS 3

華碩最新自行研發的 CrashFree BIOS 3 工具程式,讓您在當 BIOS 程式和資料被病 毒入侵或毀損時,可以輕鬆的從驅動程式及公用程式光碟,或是從含有最新或原始的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟中回復 BIOS 程式的資料。



在驅動程式及公用程式光碟中的 BIOS 程式版本可能會比官方網站上的 BIOS 程式版本舊,若是想要使用更新的 BIOS 程式,請至 http://support. asus.com 網站下載,並儲存在可攜式儲存裝置中。

回復 BIOS 程式

請依照下列步驟使用公用程式光碟回復 BIOS 程式:

- 1. 啟動系統。
- 將主機板的公用程式光碟放入光碟機,或是將含有最新或原始的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟插入 USB 連接埠。
- 3. 接著,工具程式便會自動檢查光碟片或儲存裝置中是否存有 BIOS 檔案。當搜尋 到 BIOS 檔案後,工具程式會開始讀取 BIOS 檔案並自動進入 ASUS EZ Flash 3 程 式。
- 系統需要您進入 BIOS 程式來回復 BIOS 設定,為了確保系統的相容性與穩定性, 建議您按下 <F5> 按鍵來載入 BIOS 程式的預設值。



當更新 BIOS 時,請勿關閉或重置系統以避免系統開機失敗。

磁碟陣列設定

在本章節中,我們將介紹關於伺服器的磁碟陣列的設定 與說明。 5

5.1 RAID 功能設定

本主機板內建 Intel[®] 晶片組,可以讓您透過 Intel[®] Rapid Storage Technology enterprise Option ROM 技術來設定 RAID 0、1、5 與 RAID 10 磁碟陣列。



5.1.1 RAID 定義

RAID 0 的主要功能為「Data striping」,即區塊延展。其運作模式是將磁碟陣列系統下所有硬碟組成一個虛擬的大硬碟,而資料存取方式是平均分散至多顆硬碟,是以並行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟,如此可增加存取的速度,若以二顆硬碟所建構的 RAID 0 磁碟陣列為例,傳輸速度約為陣列中轉速最慢的硬碟的二倍速度。整體而言,RAID 0 模式的磁碟陣列可增加資料傳輸的效能與速率。

RAID 1 的主要功能為「Data Mirroring」,即資料映射。其運作模式是將磁碟陣列 系統所使用的硬碟,建立為一組映射對應(Mirrored Pair),並以平行的方式讀取/寫 入資料至多顆硬碟。而寫入至各個硬碟的資料是完全一樣的,在讀取資料時,則可由 本組內所有硬碟同時讀出。而 RAID 1 模式的磁碟陣列最主要就是其容錯功能(fault tolerance),它能在磁碟陣列中任何一顆硬碟發生故障的情況時,其它硬碟仍可以繼 續動作,保持系統不中斷運行。即使陣列中某一顆硬碟損毀時,所有的資料仍會完整 地保留在磁碟陣列的其它硬碟中。

RAID 5 的主要功能為將資料與驗證資訊加以延展,分別記錄到三部或以上的硬碟 機中。而 RAID 5 陣列設定的優點,包括有取得更理想的硬碟效能、具備容錯能力, 與更大的儲存容量。RAID 5 陣列模式最適合的使用範疇,可用於交叉處理作業、資 料庫應用、企業資源的規劃,與商業系統的應用。這類型的陣列模式,最少需要三部 硬碟機方可進行設定。

RAID 10 的主要功能為「Data striping」+「Data Mirroring」,也就是集 RAID 0 與 RAID 1 之所長,不但可運用到 RAID 0 模式所提供的高速傳輸速率,也保有了 RAID 1 模式的資料容錯功能,讓您不但享有高速的資料傳輸功能,對於資料的保存也無後 顧之憂。

5.1.2 安裝 Serial ATA (SATA) 硬碟機

本主機板支援 Serial ATA 硬碟機。為了更佳的效能表現,當您要建立陣列模式設定時,請盡可能採用具備相同型號與容量的硬碟機。



關於如何在主機板安裝儲存裝置,請參考第二章的相關說明。

5.1.3 進入 UEFI BIOS 的 Intel[®] Rapid Storage Technology

請依照下列步驟來進入 UEFI BIOS 的 Intel[®] Rapid Storage Technology:

- 1. 在開機之後系統仍在記憶體的開機自我測試(Power-On Self Test, POST)時, 按下 <Delete> 按鍵進入 BIOS 設定程式。
- 進入主選單(Main)後,選擇 Advanced > PCH Storage Configuration 選項,然 後按 <Enter>。
- 3. 將 SATA Mode 選項設定為 [Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration (RAID)]。
- 進入**啟動選單(Boot)**後,選擇 CSM(相容性支援模組) > Launch CSM 選項, 然後將項目設定為 [Disabled]。
- 5. 储存您的設定值並退出 BIOS 程式,然後再次進入 BIOS 程式。
- 進入主選單(Main)後,選擇 Advanced > Intel Rapid Storage Technology 選項, 然後按 <Enter> 以顯示 Intel[®] Rapid Storage Technology 選單。

關於如何在 BIOS 中針對選單進行瀏覽與輸入,請參考第四章的相關說 明。



由於晶片的限制,當您設定 SATA 連接埠為 RAID 時,所有的 SATA 連接埠均會以 RAID 模式運作。



建立 RAID 設定

請依照下列步驟建立 RAID 設定:

1. 從 Intel Rapid Storage Technology 選單中選擇 Create RAID Volume 然後按下 <Enter> 按鍵,會出現如下圖所示的視窗畫面。

VELE UEFI BIOS Utility - Advanced Mode ^{07/10/2018} 11:28 [¢] ⊕ English ⊡ MyFavorite(F3) & Qfan Controlf	6) 🖗 EZ Tuning Wizard(F11) 🔞 Search(F9)	
My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monit	or Boot Tool Exit	Hardware Monitor
← Advanced\Intel(R) Rapid Storage Technology\Create RAID Volume		
Create RAID Volume		Frequency Temperature 3600 MHz 31°C
Name:	Volume1	BCLK Core Voltage 100.00 MHz 1.088 V
RAID Level:	RAID0 (Stripe)	Ratio 36x
SATA 0.0, ST3160812AS 3LS0JYL8, 149.0GB	· · ·	Memory
SATA 0.1, ST3160812AS 9LS0BJ5H, 149.0GB	· ·	Frequency Voltage 2133 MHz 1.200 V
Strip Size:	64KB 🗸	Capacity 4096 MB
Capacity (MB):	0	Voltage
		+12V +5V

- 2. 在 Name 的提示對話框中為您的 RAID 磁區輸入一個名稱,然後按下 <Enter> 按鍵。
- 3. 在 RAID Level 的提示對話框中選擇您想要的 RAID 層級,然後按下 <Enter> 按鍵。
- 4. 當 Select Disks 選項出現,請按下 <Enter> 按鍵與選擇 X 以便選擇要進行陣列設定的硬碟裝置。接著如下圖所示的畫面便會出現。

My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monitor
← Advanced\Intel(R) Rapid Storage Technology\Create RAID Volume	CPU
	Frequency Temperature 3600 MHz 31°C
Name: Volume1	BCLK Core Voltage 100.00 MHz 1.104 V
RAID Level: RAIDO (Stripe) -	Ratio 36x
Select Disks:	Memory
SATA 0.0, ST3160812AS 3LS0JYL8, 149.0GB	memory
SATA 0.1, ST3160812AS 9LS0BJ5H, 149.0GB	2133 MHz 1.200 V
	Capacity
Strip Size: 64KB 👻	4096 MB
Capacity (MB):	Voltage

5. 在 Strip Size 的提示對話框中按下 <Enter> 按鍵來選擇 RAID 磁碟陣列(RAID 0、RAID 10、RAID 5) 要分割的容量,然後按下 <Enter> 按鍵。分割的數值可由 4KB 遞增至 128KB,資料分割的數值應該以硬碟使用的目的來決定。下列為建議 選項:

RAID 0: 128KB RAID 10: 64KB RAID 5: 64KB

若此系統欲作為伺服器使用,建議您選擇較低的磁區大小;若此系統欲 作為多媒體電腦用來執行影音的編輯製作,建議您選擇較高的磁區大小 來獲得更佳的效能。

		1-	
VEFI BIOS Utility – Advanced Mode			
07/10/2018 11:28 C D English MyFavorite(F3) & Qfan Control(F6)	EZ Tuning Wizard (F11) Search (F9)	1	
My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monito	r Boot Tool Exit	🔄 Hardwa	are Monitor
← Advanced\Intel(R) Rapid Storage Technology\Create RAID Volume			
		Frequency 3600 MHz	Temperature 31°C
Name:	Volume1	BCLK 100.00 MHz	Core Voltage 1.088 V
RAID Level:	RAID0 (Stripe) -	Ratio 36x	
	4KB		
SATA 0.0, ST3160812A5 3LS0JYL8, 149.0GB	8KB 16KB	Memory	
SATA 0.1, ST3160812AS 9LS0BJ5H, 149.0GB	32KB	2133 MHz	1.200 V
	128KB		
Strip Size:	64KB 👻	4096 MB	
Capacity (MB):	0	Voltage	

- 6. 在 Capacity (MB) 的提示對話框中輸入您所要的陣列容量,接著按下 <Enter> 按鍵。本項目預設值是採用最高可容許的磁碟容量。
- 7. 在 Create Volume 的提示對話框中按下 <Enter> 按鍵來建立磁碟陣列,然後回到 Intel[®] Rapid Storage Technology 選單。

Alsus UEFI BIOS Utility - Advanced Mode 07/100718 11:28 [®] ⊕ English □MyFavorite(F3) & Qian Control(F6) ♀ EZ Tuning Wazag(F11) ⑦ Search(F3)	
My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monitor
אטאמוונפטעוונפונא) אמטוט זנטו מצפ דפנווווטוטצוערופמנפ אאנט אטוטווופ	
Create RAID Volume	Frequency Temperature 3600 MHz 30°C
Name: Volume1	
RAID Level:	100.00 MHz 1.104 V Ratio
Select Disks:	
SATA 0.0, ST3160812AS 3LS0JYL8, 149.0GB X	Memory
SATA 0.1, ST3160812AS 9LS0BJ5H, 149.0GB X	Frequency Voltage 2133 MHz 1.200 V
Strip Size:	Capacity 4096 MB
Capacity (MB): 305251	Voltage
► Create Volume	12.288 V 5.080 V

刪除 RAID 陣列



當您要刪除 RAID 設定時請小心,儲存在硬碟中的資料會被全部刪除。

請依照以下步驟刪除 RAID 陣列:

1. 從 Intel[®] Rapid Storage Technology 選單中選擇您想要刪除的 RAID 設定,然後按下 <Enter> 按鍵,會出現如下圖所示的視窗畫面。



2. 在 Delete 的提示對話框中按下 <Enter> 按鍵,再選擇 Yes 以刪除 RAID 設定,然 後回到 Intel Rapid Storage Technology 選單或是選擇 No 以取消設定。



5.1.4 進入 Intel[®] Rapid Storage Technology enterprise SATA Option ROM 公用程式

請依照下列步驟來進入 Intel[®] Rapid Storage Technology enterprise SATA Option ROM 公用程式:

- 1. 當系統執行開機自我檢測程序(POST)時,按下 <Delete> 按鍵進入 BIOS 設定程 式。
- 進入啟動選單(Boot)後,選擇 CSM(相容性支援模組)> Launch CSM 選項, 然後將項目設定為 [Enabled]。
- 3. 儲存變更並離開 BIOS 設定程式,當系統執行開機自我檢測程序(POST)時,按 下 <Ctrl> + <l> 鍵來進入公用程式主選單。

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option - v10.5.1.1070 Copyright(C) 2003-14 Intel Corporation. All Rights Reserved.						
[MAIN MENU] 1. Create RAID Volume 4. Recovery Volume Options 2. Delete RAID Volume 5. Acceleration Options 3. Reset Disks to Non-RAID 6. Exit						
RAID Volumes: None defined. Physical Devices: Port Device Model 0 ST3160812AS 1 ST3160812AS 2 ST3160812AS 3 ST3160812AS	DISK/VOLUME Serial # 9LSOHJA4 9LSOF4HL 3LSOJYL8 9LSOBJ5H	Size 149.0GB 149.0GB 149.0GB 149.0GB	Type/Status(Vol ID) Non-RAID Disk Non-RAID Disk Non-RAID Disk Non-RAID Disk			
[↑↓]-Select	[ESC]-Ex	it	[ENTER]-Select Menu			

在螢幕下方的導覽鍵可讓您移動光棒到不同的選項並選擇選單中的選項。



本節中的 RAID BIOS 設定畫面僅供參考,所顯示的畫面與實際設定畫面可能稍有不同。

進行 RAID 設定時,公用程式支援最多 4 顆硬碟。

建立 RAID 設定

請依照下列步驟建立 RAID 設定:

1. 選擇 1. Create RAID Volume 然後按下 <Enter> 按鍵,會出現如下圖所示的畫面。

Intel(R) Rapid St Copyright(C) 2003-	orage Technology - Op 14 Intel Corporation.	tion - v10.5.1.1070 All Rights Reserved.
RAI Str C	CREATE VOLUME MEN Name: Volume 0 D Level: Disks: ip Size: apacity: Sync: Create volume	iu] ———————
Enter a unique volum and is 16 characters	[HELP]	special characters
[↑↓]-Select	[ESC]-Exit	[ENTER]-Select Menu

- 2. 為您的 RAID 磁區鍵入一個名稱,然後按下 <Enter> 按鍵。
- 3. 使用向上、向下方向鍵來選擇您想要的 RAID 層級,然後按下 <Enter> 按鍵。
- 當 Disk 選項出現,請按下 <Enter> 按鍵以便選擇要進行陣列設定的硬碟裝置。接 著顯示如下圖所示的畫面。

Port	Device Model	Serial #	Size	Status	
D	ST3160812AS	9LSOHJA4	149.0GB	Non-RAID Disk	
	ST3160812AS	9LSOF4HL	149.0GB	Non-RAID Disk	
	ST3160812AS	3LS0JYL8	149.0GB	Non-RAID Disk	
	ST3160812AS	9LSOBJ5H	149.0GB	Non-RAID Disk	
Select 2 to 6 to use in creating the volume.					

- 請使用向上、向下方向鍵來選擇硬碟裝置,確認後請按下 <Space> 按鍵來進行選 擇。接著被選定的硬碟裝置旁便會出現一個小三角形圖示。當要進行陣列設定的 硬碟裝置選擇完畢後,請按下 <Enter> 按鍵。
- 6. 使用向上、向下方向鍵來選擇 RAID 磁碟陣列(RAID 0、RAID 10、RAID 5)要 分割的容量,然後按下 <Enter> 按鍵。分割的數值可由 4KB 遞增至 128KB,資料 分割的數值應該以硬碟使用的目的來決定。下列為建議選項:

RAID 0: 128KB

RAID 10: 64KB

RAID 5: 64KB



若此系統欲作為伺服器使用,建議您選擇較低的磁區大小;若此系統欲 作為多媒體電腦用來執行影音的編輯製作,建議您選擇較高的磁區大小 來獲得最佳的效能。

- 7. 輸入您所要的陣列容量,接著按下 <Enter> 按鍵。本項目預設值是採用最高可容 許的磁碟容量。
- 8. 在 Create Volume 的提示對話框中再按下 <Enter> 按鍵來建立磁碟陣列,接著便 會出現如下圖的提示訊息畫面。



9. 按下 <Y> 鍵建立陣列並回到主選單,或是按下 <N> 鍵回到 CREATE VOLUME MENU(建立陣列標籤)選單。

刪除 RAID 陣列



當您要刪除 RAID 設定時請小心,儲存在硬碟中的資料會被全部刪除。

請依照以下步驟刪除 RAID 陣列:

1. 選擇 2. Delete RAID Volume 然後按下 <Enter> 按鍵,會出現如下圖所示的視窗畫面。

		[]]		TIME MENUI		
Name Volume0	Level RAIDO	(Stripe)	Drives 2	Capacity 298.0GB	Status Normal	Bootable Yes
[HELP]						
Deleting a volume will reset the disks to non-RAID. WARNING: ALL DISK DATA WILL BE DELETED. (This does not apply to Recovery volumes)						
[†↓]	-Select	[ESC]-I	Previous	Menu [DEI]-Delete	Volume

2. 使用向上、向下方向鍵來選擇您想要刪除的 RAID 設定,然後按下 按鍵。 接著顯示如下的畫面。



 按下 <Y> 鍵刪除 RAID 並回到主選單,或是按 <N> 鍵回到 DELETE VOLUME MENU(建立陣列標籤)選單。 離開 Rapid Storage Technology enterprise SATA Option ROM 公用程式 請依照以下步驟離開公用程式:

1. 選擇 4. Exit 然後按下 < Enter> 按鍵, 顯示如下圖所示的畫面。



2. 按下 <Y> 按鍵來離開公用程式,或是按下 <N> 回到主選單。

5.2 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片

5.2.1 在安裝 Windows[®] 作業系統時安裝 RAID 驅動程式

請依照下列步驟在 Windows[®] 作業系統中安裝 RAID 驅動程式:

- 1. 當安裝作業系統時,選擇 Load Driver。
- 2. 將搭載有 RAID 驅動程式的 USB 儲存裝置置入 USB 連接埠,並點選 Browse。
- 3. 請選擇您的裝置後,選擇 Drivers > RAID,並選擇 RAID 驅動程式檔案再按下 OK。
- 4. 請依照螢幕指示來完成驅動程式的安裝。



在從 USB 儲存裝置載入 RAID 驅動程式之前,您必須使用另一台電腦來 將公用程式光碟中的 RAID 驅動程式複製到 USB 儲存裝置。



若要在 RAID 模式下設定 Windows[®] UEFI 作業系統,請先將光碟機載入 UEFI 驅動程式。





本附錄為提供您參考的相關聯絡資訊。

W480/SYS 架構圖


Q-Code 列表

Code	Description
00	Not used
02	microcode
03	CACHE_ENABLED
04	PCH initialization
06	CPU_EARLY_INIT
10	PEI Core is started
11 - 14	Pre-memory CPU initialization is started
15 - 18	Pre-memory System Agent initialization is started
19 - 1C	Pre-memory PCH initialization is started
2B - 2F	Memory initialization
30	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
31	Memory Installed
32 - 36	CPU post-memory initialization
37 - 3A	Post-Memory System Agent initialization is started
3B - 3E	Post-Memory PCH initialization is started
4F	DXE IPL is started
50 - 53	Memory initialization error. Invalid memory type or incompatible memory
	speed
4F	DXE IPL is started
54	Unspecified memory initialization error
55	Memory not installed
56	Invalid CPU type or Speed
57	CPU mismatch
58	CPU self test failed or possible CPU cache error
59	CPU micro-code is not found or micro-code update is failed
5A	Internal CPU error
5B	Reset PPI is not available
5C - 5F	Reserved for future AMI error codes
E0	S3 Resume is stared (S3 Resume PPI is called by the DXE IPL)
E1	S3 Boot Script execution
E2	Video repost
E3	OS S3 wake vector call
E4 - E7	Reserved for future AMI progress codes
E8	S3 Resume Failed
E9	S3 Resume PPI not Found
EA	S3 Resume Boot Script Error
EB	S3 OS Wake Error
EC - EF	Reserved for future AMI error codes
F0	Recovery condition triggered by firmware (Auto recovery)
F1	Recovery condition triggered by user (Forced recovery)
F2	Recovery process started
F3	Recovery firmware image is found

Q-Code 列表(續上頁表格)

Code	Description
F4	Recovery firmware image is loaded
F5 - F7	Reserved for future AMI progress codes
F8	Recovery PPI is not available
F9	Recovery capsule is not found
FB - FF	Reserved for future AMI error codes
60	DXE Core is started
61	NVRAM initialization
62	Installation of the PCH Runtime Services
63 - 67	CPU DXE initialization is started
68	PCI host bridge initialization
69	System Agent DXE initialization is started
6A	System Agent DXE SMM initialization is started
6B - 6F	System Agent DXE initialization (System Agent module specific)
70	PCH DXE initialization is started
71	PCH DXE SMM initialization is started
72	PCH devices initialization
73 - 77	PCH DXE Initialization (PCH module specific)
78	ACPI module initialization
79	CSM initialization
7A - 7F	Reserved for future AMI DXE codes
90	Boot Device Selection (BDS) phase is started
91	Driver connecting is started
92	PCI Bus initialization is started
93	PCI Bus Hot Plug Controller Initialization
94	PCI Bus Enumeration
95	PCI Bus Request Resources
96	PCI Bus Assign Resources
97	Console Output devices connect
98	Console input devices connect
99	Super IO Initialization
9A	USB initialization is started
9B	USB Reset
90	
9D	
9E - 9F	
AU	
	IDE Keset
A2	IDE Detect
A3	IDE Enable
A4	SCSI initialization is started

Q-Code 列表(續上頁表格)

Code	Description
A5	SCSI Reset
A6	SCSI Detect
A7	SCSI Enable
A8	Setup Verifying Password
A9	Start of Setup
AA	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
AB	Setup Input Wait
AC	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
AD	Ready To Boot event
AE	Legacy Boot event
AF	Exit Boot Services event
B0	Runtime Set Virtual Address MAP Begin
B1	Runtime Set Virtual Address MAP End
B2	Legacy Option ROM Initialization
B3	System Reset
B4	USB hot plug
B5	PCI bus hot plug
B6	Clean-up of NVRAM
B7	Configuration Reset (reset of NVRAM settings)
B8 - BF	Reserved for future AMI codes
D0	CPU initialization error
D1	System Agent initialization error
D2	PCH initialization error
D3	Some of the Architectural Protocols are not available
D4	PCI resource allocation error. Out of Resources
D5	No Space for Legacy Option ROM
D6	No Console Output Devices are found
D7	No Console Input Devices are found
D8	Invalid password
D9	Error loading Boot Option (LoadImage returned error)
DA	Boot Option is failed (StartImage returned error)
DB	Flash update is failed
DC	Reset protocol is not available

ACPI/ASL 檢查表(在作業系統下)

Code	Description
03	System is entering S3 sleep state
04	System is entering S4 sleep state
05	System is entering S5 sleep state
30	System is waking up from the S3 sleep state
40	System is waking up from the S4 sleep state
AC	System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in PIC mode.
АА	System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in APIC mode.

華碩的聯絡資訊

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (台灣)

市場訊息

地址	:台灣臺北市北投區立德路 15 號 1 樓
電話	: +886-2-2894-3447
傳真	: +886-2-2890-7798
網址	: http://www.asus.com/tw/
技術支援	
電話	: +886-2-2894-3447 (0800-093-456)
線上支援	: https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/

Services/questionform/?lang=zh-tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

市場訊息

地址	: 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA
傳真	: +1-510-608-4555
網址	: http://www.asus.com/us/
技術支援	
電話	: +1-812-282-2787
傳真	: +1-812-284-0883
線上支援	: https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/

Services/questionform/?lang=en-us

ASUS COMPUTER GmbH(德國/奧地利)

市場訊息

地址	: Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany
網址	: http://www.asus.com/de/
線上支援	: https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/
	Services/questionform/?lang=de-de

技術支援

電話(DE)	: +49-2102-5789557
電話(AT)	: +43-1360-2775461
線上支援	: https://www.asus.com/de/support

華碩電腦(上海)有限公司 ASUSTEK COMPUTER(SHANGHAI)CO., LTD.

市場訊息

地址	:上海市閔行區金都路 5077 號
電話	: +86-21-5442-1616
傳真	: +86-21-5442-0099
網址	: http://w3.asus.com.cn
技術支援	
電話	: +86-20-2804-7506 (400-620-6655)
線上支援	: https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/

Services/questionform/?lang=zh-cn

ASUS Czech Service s.r.o. (歐洲)

市場訊息

地址	: Na Rovince 887, 720 00 Ostrava – Hrabová, Czech Republic
傳真	: +420-596766888
網址	: http://www.asus.com/cz/
技術支援	
電話	: +420-596-766-891
傳真	: +420-596-766-329
電子信箱	: advance.rma.eu@asus.com
線上支援	: https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/
	Services/questionform/?lang=cs-cz

ASUS Holland BV(荷蘭)

市場訊息

地址	: Marconistraat 2, 7825GD EMMEN, The Netherlands
網址	: http://www.asus.com/nl/
技術支援	
電話	: +31-(0)591-5-70292
傳真	: +31-(0)591-666853
電子信箱	: advance.rma.eu@asus.com
線上支援	: https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/
	Services/questionform/?lang=nl-nl

ASUS Polska Sp. z o.o. (波蘭)

市場訊息

地址	: UI. Postępu 6, 02-676 Warszawa, Poland
網址	: http://www.asus.com/pl/
技術支援	
電話	: +48-225718033
線上支援	: https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Servic- es/questionform/?lang=pl-pl
ASK-Service	(俄羅斯與獨立國家聯合體(CIS))
市場訊息	

Б

地址	: г.Москва, ул. Орджоникидзе, д.10, Россия
電話	: (495) 640-32-75
網址	: http://www.asus.com/ru/
技術支援	
電話	:008-800-100-ASUS (008-800-100-2787)
線上支援	: https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/
	Services/questionform/?lang=ru-ru

